PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-055373

(43)Date of publication of application: 27.02.2001

(51)Int.CI.

C07C317/28 G03F 7/004

(21)Application number: 11-230142

(71)Applicant : SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

16.08.1999

(72)Inventor: OSAWA YOICHI

WATANABE ATSUSHI MAEDA KAZUNORI WATANABE SATOSHI NAGURA SHIGEHIRO

NAGORA SHIGEHIR

(54) NEW SULFONYLDIAZOMETHANE COMPOUND AND PHOTIC ACID GENERATOR FOR RESIST MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new sulfonyldiazomethane compound excellent in solubility. preservation stability and coatability and useful for a photic acid generating agent suitable for a chemical amplification-type resist material excellent especially in resolution and pattern profile shape and hardly causing foreign matter after development and delamination. SOLUTION: This new compound is represented by formula I [R1 is a (substituted) 1-10C alkyl or a (substituted) 6-14C aryl; R2 is a 1-6C alkyl; G is SO2 or CO; R3 is a (substituted) 1-10C alkyl or a (substituted) 6-14C aryl; p is 0 to 4; q is 1 to 5; $1 \le p+q \le 5$; n is 1 or 2; m is 0 or 1; n+m=2], e.g. bis(4methylsulfonyloxyphenylsulfonyl)diazomethane. The compound of formula I is obtained by employing a compound of formula II and a compound of formula III (X is a halogen) as starting substances and diazotizing a compound of formula IV, obtained via an intermediate compound, with p-toluenesulfonyl azide, p-

dodecylbenzenesulfonyl azide or the like under a basic condition.

$$\left(\begin{array}{c} w_1 e^{-\beta s} \\ \end{array}\right)^{n} \left(\begin{array}{c} w_1 e^{-\beta s} \\ \end{array}\right)^{n} \left(\begin{array}{c} e^{-\beta s} \\ \end{array}\right)^{n}$$
 I

$$\left(\begin{pmatrix} (\mathsf{K}_1 \otimes \mathsf{C}^{-2})^2 & -\mathsf{C} \otimes \mathsf{C}^2 \end{pmatrix}^2 \otimes \mathsf{C}^2 \right)^2 \otimes \mathsf{C}^2 \otimes$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

**					i
	(V.) (10)				5
ar ir					
	20 - 4 Y		*		
			•		
			*		
				•	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		4			

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-55373 (P2001 - 55373A)

(43)公開日 平成13年2月27日(2001.2.27)

(51) Int.Cl.7 識別記号 FΙ テーマコード(参考) C 0 7 C 317/28 C 0 7 C 317/28 2H025 G03F 7/004 · . 503 G03F 7/004 503A : 4H006

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 47 頁)

(21)出願番号 特願平11-230142 (71)出願人 000002060 信越化学工業株式会社 (22)出願日 平成11年8月16日(1999.8.16) 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 医大连线 医多二氏反射 (72)発明者 大澤 洋一 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内 (74)代理人 100079304 というおおれること ほしこう 副 医克尔二氏 医二乙二氏键 超压力 A STATE OF STATE OF STATE OF 弁理士 小島 隆司 ((外1名): 1 $g\in H^{1}(A_{\mathbb{F}})$ 4. 140 1 7. 連上 「私のは、集一」、元が、と「職事のでしょ」、「職」、「

(54) 【発明の名称】 無新規スルホニルジアゾメタン化合物及びレジスト材料用の光酸発生剤

The second section is a property *ジアゾメタン化合物。 ライ・マー・コー・ 【化1】

【解決手段】 下記一般式(1)で示されるスルホニル*

(R'は炭素数1~10のアルキル基、あるいは炭素数 6~14のアリール基を示す。R²は炭素数1~6のア ルキル基を示す。GはSO2又はCOを示し、R3は炭素 数1~10のアルキル基、あるいは炭素数6~14のア リール基を示す。pは0~4の整数、qは1~5の整数 であり、 $1 \le p + q \le 5$ である。n は 1 又は 2 であり、mは0又は1である。また、n+m=2である。) 【効果】 本発明の一般式(1)あるいは(1a)で示

性、焦点余裕度に優れ、PEDが長時間にわたる場合に も線幅変動、形状劣化が少なく、更に塗布後、現像後、 剥離後の異物が少なく、現像後のパターンプロファイル 形状に優れ、微細加工に適した高解像性を有し、特に遠

紫外リソグラフィーにおいて大いに威力を発揮する。

されるスルホニルジアゾメタンは、化学増幅型レジスト

材料の光酸発生剤として好適に用いることができ、分子

内にスルホン酸エステル基を含有することより、解像

監修 日本国特許庁

Bricky Bridge St.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式((1) で示されるスルホニル* *シアゾメタン化合物。

【化1】

$$\left(\begin{array}{c} (R^{2})_{p} \\ (R^{1}SO_{3})_{q} \end{array}\right) = SO_{2} - SO_{2} - C - G-R^{3}$$

$$(1)$$

(式中R1は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数6 ~14の置換もしくは非置換のアリール基を示す。R² は同一でも異なってもよく、炭素数1~6の直鎖状、分 10 岐状又は環状のアルキル基を示す。GはSO₂又はCO を示し、R3は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環 状の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数※

 $%6 \sim 14$ の置換もしくは非置換のアリール基を示す。 p は0~4の整数、qは1~5の整数であり、1≤p+q ≦5である。nは1又は2であり、mは0又は1であ る。また、n+m=2である。)

下記一般式 (1 a) で示されるピススル 【請求項2】 ホニルジアゾメタン化合物。

【化2】

$$R^1-SO_2-O$$
 $SO_2-C-SO_2-O-SO_2-R^1$ (1a)

(式中R'は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数6 ~14の置換もしくは非置換のアリール基を示す。)

【請求項3】 上記一般式(1)で示される化学増幅型 レジスト材料用の光酸発生剤シ 15. 7. 367

【請求項4】※上記一般式(1a)で示される化学増幅 型レジスト材料用の光酸発生剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、紫外線、遠紫外 線、電子線、X線、エキシマーレーザー、ア線、シンク ロトロン放射線などの放射線に感応する集積回路を作成 するための化学増幅型レジスト材料等に用いられる新規 なスルホニルジアゾメタン化合物及びこれからなる化学 30 増幅型レジスト材料用光酸発生剤に関する。

[0002]

【従来の技術】LSIの高集積化と高速度化に伴い、パ ターンルールの微細化が求められている中、次世代の微 細加工技術として遠紫外線リソグラフィーが有望視され ている。

【0003】近年、遠紫外線の光源として高輝度なKr Fエキシマレーザー、更に波長の短いArFエキシマー レーザーを利用する技術が注目されており、露光光の短 波長化とレジスト材料の高解像度化で、より微細な加工 40 技術が要望されている。

【0004】このような観点から、近年開発された酸を 触媒とした化学増幅型レジスト材料は、感度、解像度、 ドライエッチング耐性が高く、優れた特徴を有するもの で、遠紫外線リソグラフィーに特に有望なレジスト材料 である。この化学増幅型レジスト材料には、露光部が除 去され未露光部が残るポジ型と露光部が残り未露光部が 除去されるネガ型がある。

【0005】アルカリ現像液を用いる化学増幅ポジ型レ

カルボン酸の一部もしくは全部を酸に不安定な保護基 (酸不安定基) で保護した樹脂及び/又は化合物を露光 により生じた酸で触媒的に分解し、露光部にフェノール あるいはカルボン酸を生じさせて露光部をアルカリ現像 液で除去する。また、同ネガ型レジスト材料では、アル カリ可溶性のフェノールあるいはカルポン酸を有する樹 脂及び/又は化合物と酸で上記樹脂あるいは化合物を結 合(架橋) することのできる化合物(酸架橋剤)を露光 により生じた酸で架橋させて露光部をアルカリ現像液に 不溶化し、未露光部をアルカリ現像液で除去するもので ある。

【0006】上記化学増幅ポジ型レジスト材料は、バイ ンダーである酸不安定基を有する樹脂と放射線照射によ り酸を発生する化合物(以下、光酸発生剤と略する)を 溶剤に溶解したレジスト溶液を調製し、基板上に種々の 方法で塗布し、必要により加熱し、溶媒を除去してレジ スト膜を形成する。次いで、放射線照射、例えば遠紫外 線を光源としてこのレジスト膜に所定のマスクパターン を通じて露光を行う。更に必要に応じて酸による触媒反 応を進めるために露光後の焼成(PEB:post xposure bake)を行い、アルカリ水溶液に よる現像を行い、露光部のレジスト膜を除去することで ボジ型のパターンプロファイルを得る。種々の方法で基 板をエッチングした後、残存するレジスト膜を剥離液に よる溶解やアッシングにより除去して基板上にパターン プロファイルを作成する。

【0007】KrFエキシマーレザー用の化学増幅ポジ 型レジスト材料には、フェノール系の樹脂、例えばポリ ヒドロキシスチレンのフェノール性水酸基の水素原子の 一部あるいは全部を酸に不安定な保護基で保護した樹脂 が用いられており、光酸発生剤にはヨードニウム塩やス ルホニウム塩、ピススルホニルジアゾメタン等が用いら れてきた。更に、必要に応じて分子量3,000以下の ジスト材料では、アルカリ可溶性のフェノールあるいは 50 カルボン酸及び/又はフェノール誘導体等のカルボン酸

及び/又はフェノール性水酸基の水素原子の一部あるいは全部を酸不安定基で保護した溶解阻止/促進化合物、溶解特性向上のためのカルボン酸化合物、コントラスト向上のための塩基性化合物、塗布性向上のための界面活性剤等が添加される。

【0008】ここで、下記に示したような光酸発生剤の ピススルホニルジアゾメタンは、感度、解像度に優れ、* *スルホニウム塩やヨードニウム塩系の光酸発生剤に見られるような樹脂への相溶性の悪さやレジスト溶剤への溶解性の低さもなく、化学増幅型レジスト、特にKrFエキシマレーザーを用いた化学増幅ポジ型レジスト材料の光酸発生剤として好適に用いられる。

[0009] [化3]

【0010】しかしながら、これらの光酸発生剤は親油性が高く、レジスト溶剤への溶解性には優れるものの、現像液への親和性(溶解性)に劣り、現像時及び/又は

【0011】例えば、現像時には現像液への溶解性/親\20 和性の低いレジスト材料が露光部の現像されたスペース 部や、未露光部のライン上に異物として付着する。

レジスト除去時に不溶物として(光酸発生剤単独もしく

は樹脂との混合物の形で)基板上に残る場合がある。

【0012】また、親油性を下げるため置換基のないビス(フェニルスルホニル)ジアゾメタンやアリール基の代わりにアルキル基を有するビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタンをレジスト材料の光酸発生剤として用いた場合には、解像性が劣り、現像時及び/又はレジスト膜除去時の不溶物の問題が解決されない。また、露光から露光後の焼成(PEB:post exposure delay)には、パターンプロファイルが変動する場合が多く、アセタールを中心とした酸不安定基を有する化学増幅ポジ型レジスト材料の場合なは未露光部の線幅が細くなる場合が多い。露光からPEBの間は工程上長引く場合があり、変動のない安定したレジスト材料、即ちPED安定性のよいレジスト材料が望まれる。

【0013】なお、異物対策としてではないが、ポジ型レジスト材料のコントラスト向上の目的でジスルホンジアゾメタンに酸不安定基であるtーブトキシカルボニル 40オキシ基、エトキシエチル基やテトラヒドロピラニル基を導入しているものもある(特開平10-90884号公報)。しかしながら、本発明者らの検討では化合物の安定性に欠き、また現像/レジスト除去時の異物に対する効果も十分ではない。

【0014】また、レジスト材料において2種以上の光酸発生剤の使用(併用)は公知の技術であるが(特開平8-123032号公報)、放射線の照射により3つ以上のフッ素原子を有するスルホン酸を発生する化合物と、放射線の照射によりフッ素原子を全くもたないスル

ホン酸を発生する化合物との組合わせからなる感放射線 性光酸発生剤を含有することにより、ナノエッジラフネ スあるいは膜面荒れを生じることがなく、解像度が優れ るとの報告や(特開平11-72921号公報)、アル キルスルホニル基及びアリールスルホニル基を有するビ ススルホニルジアゾメタンあるいはアリールスルホニル 基及びアルコキシ置換アリールスルホニル基を有するビ ススルホニルジアゾメタンのような非対称ビススルホニ ルジアゾメタンと酸不安定基を有するポリヒドロキシス チレン誘導体を重合体として用いたレジスト材料が、従 来品と同等以上の解像力、十分な感度及び耐熱性に著し く優れるとの報告がある (特開平11-38604号公 報)。しかしながら、本発明者らの検討では、解像性及 び現像時のパターン上の異物に対する効果において満足 できず、更に左右非対称のピススルホニルジアゾメタン は、合成的、工業的に難易である。

【001.5】一方、微細化に伴う解像性の向上を目的として多価エノールエーテル化合物とポリヒドロキシスチレンに代表されるアルカリ可溶性樹脂を基板上で熱架橋させ、放射線照射、PEB等の工程を経てパターンを得るポジ型感光性組成物(特開平6-148889号公報)、感光性酸発生体と重合体であってヒドロキシスチレンとアクリレート、メタクリレート又はアクリルトトとメタクリレートの混合物とを含む感光性レジスト組成物(特開平6-266112号公報)が報告されているが、解像性パターンプロファイル形状が満足ではなく、また上記既存のピススルホニルジアゾメタンを用いた場合には現像/レジスト除去時の異物の問題がある。

【0016】感光剤あるいは光酸発生剤の溶解性は、非化学増幅型レジスト材料のキノンジアジド感光剤を用いたころから問題となっており、具体的には光酸発生剤のレジスト溶剤への溶解性や光酸発生剤と樹脂との相溶性、露光、PEB後の光分解物と非分解物(光酸発生剤)の現像液との溶解性(親和性)、更にはレジスト除去(剥離)時の除去溶剤との溶解性の問題である。これらが悪い場合には、保存中に光酸発生剤の析出、濾過困

難、塗布むら、ストリエーション、レジスト感度異常、 現像後のパターン上/スペース部の異物、溶け残り、染 み等の問題を生じる可能性がある。

[0017]

【発明が解決しようとする課題】レジスト材料の光酸発 生剤としては、レジスト溶剤及び樹脂に対する溶解性 (相溶性) が十分高いこと、保存安定性が良好であるこ と、毒性がないこと、塗布性が良好であること、現像後 のパターン形成時、更にはレジスト剥離時に異物を生じ ないこと、パターンプロファイル形状、PED安定性が 10 良好であることが求められるが、従来の光酸発生剤、特 にジアゾジスルホン系光酸発生剤はこれらをすべて満た していない。

【0018】最近において、集積回路のパターンの微細 化に伴い、解像性はもちろんのこと、現像後、剥離後の 異物の問題はより厳しくなってきた。

【0019】本発明の目的は、上記の種々問題を解決し つつ、特に解像性やパターンプロファイル形状、現像* *後、剥離後の異物が少ない化学増幅型レジスト材料に好 適な光酸発生剤として有効な新規スルホニルジアゾメタ ン化合物及びこれからなる光酸発生剤を提供するもので ある。

6

[0020]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を行った 結果、下記式(1)で示されるジアゾメタン化合物、特 に(1 a) で示されるジアゾメタン化合物を化学増幅型 レジスト材料の光酸発生剤として用いることにより、溶 解性、保存安定性、塗布性に優れ、PEDが長時間にわ たる場合にも線幅変動、形状劣化が少なく、塗布後、現 像後、剥離後の異物が少なく、現像後のパターンプロフ ァイル形状に優れ、微細加工に適した高解像性を有し、 特に遠紫外リソグラフィーにおいて大いに威力を発揮す ることを見出した。

[0021]

【化4】

(式中R は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数6 ~14の置換もしくは非置換のアリール基を示す。 R² は同一でも異なってもよく、炭素数1~6の直鎖状を分 岐状又は環状のアルキル基を示す。GはSO2又はCO を示し、R3は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環 状の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数※

※6~14の置換もしくは非置換のアリール基を示す。 p は0~4の整数、qは1~5の整数であり、1≤p+q ≦5である。nは1又は2であり、mは0又は1であ る。また、n+m=2である。)

阿那

[0022] (4k.51

$$R^{1}-SO_{2}-O$$
 $SO_{2}-C$ $SO_{2}-C$ $O-SO_{2}-R^{1}$ (1a)

(式中R1は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数6 ~14の置換もしくは非置換のアリール基を示す。)

【0023】即ち、本発明の上記式 (1) のジアゾメタ ン化合物を化学増幅型レジスト材料の光酸発生剤として 用いると、スルホン酸エステル部位の効果で高解像度、 広範囲の焦点深度を有するレジスト像を得ることがで き、適度な拡散性を有するためPEDによるパターンプ 40 ロファイルの劣化も少なく、更にスルホン酸エステルの★

★極性のため、アルカリ現像時/レジスト剥離時に異物を 少なくすることができることを見出し、本発明をなすに 至ったものである。

【0024】以下、本発明につき更に詳細に説明する と、本発明は、まず第一に、下記一般式(1)で示さ れ、スルホニルオキシフェニル基を有する新規なスルホ ニルジアゾメタン化合物を提供するものである。

[0025]

【化6】

(式中R'は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数6 ~14の置換もしくは非置換のアリール基を示す。R² は同一でも異なってもよく、炭素数1~6の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキル基を示す。 G は SO_2 又は CO $\mathit{50}$ $\mathit{50}$ である。 n は $\mathsf{1}$ 又は $\mathsf{2}$ であり、 m は $\mathsf{0}$ 又は $\mathsf{1}$ であ

を示し、R3は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環 状の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数 $6 \sim 14$ の置換もしくは非置換のアリール基を示す。 p は0~4の整数、qは1~5の整数であり、1≤p+q

【0026】この場合、式(1)のスルホニルジアゾメ タンとしては、特に下記一般式 (1 a) で示されるスル ホニルオキシフェニル基を有するピススルホニルジアゾ* *メタンが好ましい。 [0027] 【化7】

$$R^{1}-SO_{2}-O - SO_{2}-C-SO_{2}-C-SO_{2}-C-SO_{2}-R^{1}$$
 (1a)

(式中R'は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭素数6 ~14の置換もしくは非置換のアリール基を示す。」)

【0028】上記式(1)及び(1a)において、R¹ は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状の置換もし くは非置換のアルキル基、あるいは炭素数6~14の置: 換もしくは非置換のアリール基を示し、具体的にはメチ ル基、エチル基、n-プロピル基、sec-プロピル 基、nープチル基、secープチル基、isoーブチル 基、terlープチル基、nーペンチル基、secーペー ンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、シクロ ヘキシル基、下記式で示される基等の直鎖状、分岐状又 は環状の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいはフ 20 エニル基、4-メチルフェニル基、4-エチルフェニル 基、4-メトキシフェニル基、4-tertープチルフィス ェニル基、2,4ージメチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニル基、2,4,6-トリイソプロピル フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基等が挙げ られるが、これらに限定されるものではない。

[0029] 【化8】



【0030】また、上記式(1)において、R2は同一 でも異なってもよく、炭素数1~6の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチ ル基、n-プロピル基、sec-プロピル基、n-プチ ル基、sec-プチル基、iso-プチル基、tert ープチル基、nーペンチル基、secーペンチル基、シ クロペンチル基、n-ヘキシル基、シクロヘキシル基等 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基が挙げられる が、これらに限定されるものではない。GはSO2又は COを示し、R3は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又※

(p、q、R²は上記と同じ)

あるいは置換チオフェノールをホルムアルデヒド(パラ ホルムアルデヒド)と硫酸、トリフルオロメタンスルホ 50 ニルジアソメタンの場合には、ハロメチルチオエーテル

※は環状の置換もしくは非置換のアルキル基、あるいは炭 素数6~14の置換もじくは非置換のアリール基を示 10 す。具体的に、R3はメチル基、エチル基、n-プロピ ル基、sec-プロピル基、n-プチル基、sec-プ チル基、isoープチル基、tertープチル基、n-ペンチル基、sec-ペンチル基、シクロペンチル基、 n-ヘキシル基、シクロヘキシル基等の直鎖状、分岐状 又は環状のアルキル基、あるいはフェニル基、4-メチ ルフェニル基、4-エチルフェニル基、4-メトキシフ エニル基、4-tert-プチルフェニル基、4-te r l ープトキシフェニル基、4 - シクロヘキシルフェニ ル基、4-シクロヘキシロキシフェニル基、2,4-ジ メチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニル 基、2,4,6-トリイソプロピルフェニル基、1-ナ フチル基、2-ナフチル基等が挙げられるが、これらに 限定されるものではない。pは0~4の整数、aは1~ 5の整数であり、1≤p+q≤5である。nは1又は2 であり、mは0又は1である。また、n+m=2であ

【0031】次に、本発明のスルホニルジアゾメタンの 合成方法につき説明するが、合成方法はこれらに限定さ れるものではない。

【0'032】まず、n=2の場合、即ち対称型のピスス ルホニルジアソメタンの場合には、特開平3-1038 5 4 号公報のように、置換チオフェノールをジクロロメ タンと塩基性条件下で縮合することが望ましい。より好 ましくは、p-ヒドロキシチオフェノール等の水酸基含 有のチオフェノールをメタノール、エタノール等のアル コール溶媒中で塩基として水酸化ナトリウム、水酸化カ リウムを用いてジクロロメタンと縮合させ、ホルムアル デヒド (ヒドロキシフェニルチオ) アセタールを得る方 法がある。

·[0033] 【化9】

$$(R^2)_p$$

$$(HO)_q$$
 $S \rightarrow CH_2$

ン酸のような酸性条件下で縮合することもできる。

【0034】また、n=1の場合、即ち非対称のスルホ

とヒドロキシチオフェノールあるいは α -ハロメチルケトンとヒドロキシチオフェノールを反応させる。ハロメチルチオエーテルは対応するチオールとホルムアルデヒド、塩化水素から調製することができる(J. Am. Chem. Soc., 86.4383(1964),J.*

*Am. Chem. Soc., 67. 655 (194 5), 米国特許第2, 354, 229号公報)。

[0035] 【化10】

 $(p, q, R^2, R^3$ は上記と同じ。X はハロゲン原子を示す。)

【0036】次いで、R'SO₂X(Xはハロゲン原子を示す)あるいは(R'SO₂)₂O、即ち対応するスルホ※

※ニルハライドあるいはスルホン酸無水物と反応させる。 【0037】

【化11】

$$\begin{pmatrix} (R^2)_p & R^1SO_2X \\ \nabla D & \nabla D \\ (HO)_q & S \end{pmatrix}_n CH_2 \leftarrow G^n - R^3 \end{pmatrix}_m \frac{(R^1SO_2)_2O}{\text{ 塩基性条件下}}$$

$$\left(\begin{array}{c} (R^2)_p \\ \downarrow = \\ (R^1 SO_3)_q \end{array}\right)_m CH_2 \left(\begin{array}{c} G^n - R^3 \end{array}\right)_m$$

 $(p, q, n, m, R^1, R^2, R^3, X$ は上記と同じ。 G' は S あるいは C O を示す。)

【0038】更に、特開平4-211258号公報のよ 40 うに、タングステン酸ナトリウム等の存在下、過酸化水

秦水等の酸化剤で酸化し、対応するスルホニルメタンを 得る。

[0039] 【化12】

$$\begin{pmatrix} (R^2)_p & H_2O_2 \\ \mathbb{Z} & \mathbb{Z} \\ (R^1SO_3)_q & S \end{pmatrix}_n CH_2 \leftarrow G^*-R^3 \end{pmatrix}_m \xrightarrow{\text{他の酸化剤}}$$

$$\left(\begin{array}{c} (R^2)_p \\ \\ (R^1 SO_3)_q \end{array} \right) = SO_2 + CH_2 + G-R^3$$

(p、q、n、m、R¹、R²、R³、X、G''、Gは上記と同じ。)

【0040】これを塩基性条件下、pートルエンスルホニルアジド、pードデシルペンセンスルホニルアジド等*

*でジアゾ化することで目的のピススルホニルジアゾメタンを得る。

[0041]

【化13】

(p, q, n, m, R¹、R²、R³、Gは上記と同じ。)

【0042】また、上記のホルムアルデヒド(ヒドロキシフェニルチオ)アセタールと対応するスルホニルハライドあるいはスルホン酸無水物とを反応させてスルホン酸エステルを導入する代わりに、ホルムアルデヒド(ヒドロキシフェニルチオ)アセタールを過酸化水素水等の酸化剤で酸化し、(ヒドロキシフェニルスルホニル)メ

タンを得た後、R'SO₂X (Xはハロゲン原子を示す) あるいは (R'SO₂)₂O、即ち対応するスルホニルハ ライドあるいはスルホン酸無水物を反応させて (スルホ ニルオキシフェニルスルホニル) メタンを合成し、次い で上記方法でジアゾ化させてもよい。

30 [0043]

19th【化14】

$$\left(\begin{array}{c} (R^2)_p \\ \\ (HO)_q \end{array}\right) = SO_2 \xrightarrow{n} CH_2 \leftarrow G-R^3$$

$$\begin{pmatrix} (R^2)_p & R^1SO_2X \\ (HO)_q & SO_2 \end{pmatrix}_n CH_2 \leftarrow G-R^3 \end{pmatrix}_m \qquad \frac{(R^1SO_2)_2O}{\text{塩基性条件下}}$$

(p, q, n, m, R', R²、R³、X、G', Gは *ライドあるいはスルホン酸無水物とを反応させ、スルホ上記と同じ。) ン酸エステルを導入する方法もある。

【0044】更には、ピス(ヒドロキシフェニルスルホ

[0045]

ニル)メタンをジアゾ化した後に対応するスルホニルハ*

【化1.5】

$$(R^2)_p$$
 又は $(HO)_q$ のジアゾ化剤 塩基性条件下

$$\left(\begin{array}{c} (R^2)_p \\ (HO)_q \end{array}\right) = SO_2 \xrightarrow{N_2} C - G - R^3$$

$$\begin{pmatrix} (R^2)_p & R^1SO_2X \\ Xit \\ (HO)_q & & & & & \\ (HO)_q & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & &$$

$$\left(\begin{array}{c} (R^2)_p \\ = \\ -\\ (R^1SO_3)_q \end{array} \right) = SO_2 \xrightarrow{N_2} \left(\begin{array}{c} N_2 \\ -\\ C \end{array} \right) = G-R^3$$

(p、q、n、m、R'、R2、R3、X、Gは上記と同じ。)

製に困難な場合が多く、フェノール性水酸基を持つスル ホニルメタンのジアゾ化は困難を伴う場合が多い。

【0046】しかしながら、上記方法では(ヒドロキシフェニルスルホニル)メタンの水溶性が高く、単離、精

【0047】本発明の式(1)、(1a)で示されるスルホニルジアゾメタンの例としては、ピス(4-メタン

スルホニルオキシフェニルスルホニル)ジアゾメタン、 ピス (4-エタンスルホニルオキシフェニルスルホニ ル) ジアゾメタン、ビス (4-(n-プロパンスルホニ ルオキシ) フェニルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニルスルホ ニル) ジアゾメタン、ビス (4-シクロヘキシルスルホ ニルオキシフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (4-ベンゼンスルホニルオキシフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ピス(4~(4'ートルエンスルホニル オキシ) フェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-メ タンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (メチルス ルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキ シフェニルスルホニル) (tertープチルスルホニ ル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾ メタン、(4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホ ニル) (ベンゼンスルホニル) ジアゾメタン、(4-メ タンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (p-トル エンスルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニ ルオキシフェニルスルホニル) (2, 4-ジメチルフェ 20 ニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニ ルオキシフェニルスルホニル) (4-1ert-プチル フェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスル ホニルオキシフェニルスルホニル)(4-tert-ブ トキシフェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタ ンスルホニルオキシフェニルスルホニル)(メチルスル ホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシ フェニルスルホニル) (tert-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニル スルホニル) (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタ ン、(4-エタンスルホニルオキシフェニルスルホニ ル) (ペンゼンスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタ ンスルホニルオキシフェニルスルホニル)(p-トルエ ンスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニル オキシフェニルスルホニル) (2, 4-ジメチルフェニ ルスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニル オキシフェニルスルホニル)(4-tert-ブチルフ ェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホ ニルオキシフェニルスルホニル) (4-tert-プト キシフェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニルスルホニル) (メチ ルスルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスル ホニルオキシ) フェニルスルホニル) (lerl-プチ ルスルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスル ホニルオキシ) フェニルスルホニル) (シクロヘキシル スルホニル) ジアゾメタン、(4~(n-ブタンスルホ ニルオキシ)フェニルスルホニル) (ベンゼンスルホニ ル) ジアゾメタン、(4-(n-プタンスルホニルオキ シ) フェニルスルホニル) (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオキシ)

フェニルスルホニル) (2,4-ジメチルフェニルスル ホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニル オキシ) フェニルスルホニル) (4-1ertープチル フェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタ ンスルホニルオキシ) フェニルスルホニル) (4-te r t ープトキシフェニルスルホニル) ジアゾメタン、 (4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (メチルカルポニル) ジアゾメタン、(4-メタンスル ホニルオキシフェニルスルホニル)(tert‐ブチル カルポニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオ キシフェニルスルホニル) (シクロヘキシルカルポニ ル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (ペンゾイル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル)(p-ト ルエンカルボニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホ ニルオキシフェニルスルホニル) (2, 4-ジメチルフ ェニルカルボニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホ ニルオキシフェニルスルホニル) (4-1ert-ブチ ルフェニルカルポニル) ジアゾメタン、(4-メタンス ルホニルオキシフェニルスルホニル) (4-tert-プトキシフェニルカルボニル) ジアゾメタン、(4-エ タンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (メチルカ ルポニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキ シフェニルスルホニル) (tertープチルカルポニ ル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (シクロヘキシルカルポニル) ジアゾ メタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニルスルホ ニル) (ベンゾイル) ジアゾメタン、(4-エタンスル ホニルオキシフェニルスルホニル) (p-トルエンカル ポニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシ フェニルスルホニル) (2,4-ジメチルフェニルカル ポニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシ フェニルスルホニル) (4-1ertープチルフェニル カルポニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオ キシフェニルスルホニル) (4-tert-プトキシフ ェニルカルポニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタン スルホニルオキシ)フェニルスルホニル) (メチルカル ポニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニル オキシ)フェニルスルホニル) (ter-t-プチルカル ポニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニル オキシ) フェニルスルホニル) (シクロヘキシルカルボ ニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオ キシ) フェニルスルホニル) (ペンゾイル) ジアゾメタ ン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニルス ルホニル) (p-トルエンカルポニル) ジアゾメタン、 (4-(n-プタンスルホニルオキシ) フェニルスルホ ニル) (2,4-ジメチルフェニルカルボニル) ジアゾ メタン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニ ルスルホニル) (4-tert-プチルフェニルカルボ 50 ニル)ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオ

キシ)フェニルスルホニル) (4-lertープトキシ フェニルカルボニル)ジアゾメタン等が挙げられるが、 これに限定されるものではない。

【0048】次に、本発明の一般式(1)で示される化 学増幅型レジスト材料に用いられる光酸発生剤について 詳述する。

【0049】本発明の一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタン化合物は、紫外線、遠紫外線、電子線、 X線、エキシマーレーザー、 r線、シンクロトロン放射 線などの放射線に感応する集積回路を作成するためのレ 10 ジスト材料として好適な化学増幅型レジスト材料の光酸 発生剤として好適に用いられる。この場合、本発明の一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタンは、ポジ 型及びネガ型の光酸発生剤として用いることができる。 具体的態様は下記の通りである。

<1>(A)有機溶剤

- (B)酸の作用でアルカリ現像液に対する溶解性が変化する樹脂
- (C) 上記一般式(1) で示される放射線照射により酸を発生するスルホニルジアゾメタンを含むことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料 <2>更に
- (D) 放射線照射により酸を発生する上記一般式 (1) 以外の光酸発生剤を含むことを特徴とする <1 > 記載の 化学増幅ポジ型レジスト材料

<3>更に

(E)酸の作用でアルカリ現像液に対する溶解性が変化する分子量3,000以下の化合物

を含むことを特徴とする<1>、<2>記載の化学増幅ポジ型レジスト材料

<4>更に

(F) 塩基性添加物

を含むことを特徴とする<1>~<3>記載の化学増幅ポジ型レジスト材料

<5>更に

(G) 有機酸誘導体

を含むことを特徴とする<1>~<4>記載の化学増幅 ポジ型レジスト材料

<6>(A)有機溶剤

- (H) アルカリ可溶性樹脂・
- (I)酸の作用により架橋構造を形成する酸架橋剤
- (C)上記一般式(1)で示される放射線照射により酸を発生するスルホニルジアゾメタン

を含むことを特徴とする化学増幅ネガ型レジスト材料 <7>更に上記(D)成分を含むことを特徴とする<6 >記載の化学増幅ネガ型レジスト材料

<8>更に上記(F)成分を含むことを特徴とする<6 >、<7>記載の化学増幅ネガ型レジスト材料 <9>更に

(J) 分子量2, 500以下のアルカリ可溶性化合物

を含むことを特徴とする<6>~<8>記載の化学増幅 ネガ型レジスト材料が挙げられるが、これに限定される ものではない。以下、詳細に各成分につき記載する。

18

【0050】(A)成分の有機溶剤としては、酢酸ブチ ル、酢酸アミル、酢酸シクロヘキシル、酢酸3-メトキ シブチル、メチルエチルケトン、メチルアミルケトン、 シクロヘキサノン、シクロペンタノン、3-エトキシエ **チルプロピオネート、3-エトキシメチルプロピオネー** ト、3-メトキシメチルプロピオネート、アセト酢酸メ チル、アセト酢酸エチル、ジアセトンアルコール、ピル ピン酸メチル、ピルピン酸エチル、プロピレングリコー ルモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチ ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル プロピオネート、プロピレングリコールモノエチルエー テルプロピオネート、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ コールモノエチルエーテル、3-メチル-3-メトキシ プタノール、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキ 20 シド、アプチロラクトン、プロピレングリコールメチル エーテルアセテート、プロピレングリコールエチルエー テルアセテート、プロピレングリコールプロピルエーテ ルアセテート、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸プロピ ル、テトラメチレンスルホン等が挙げられるが、これに 限定されるものではない。特に好ましいものは、プロピ レングリコールアルキルエーテルアセテート、乳酸アル キルエステルである。これらの溶剤は単独でも2種以上 混合してもよい。好ましい混合溶剤の例は、プロピレン グリコールアルキルエーテルアセテートと乳酸アルキル エステルである。なお、上記プロピレングリコールアル キルエーテルアセテートのアルキル基は炭素数1~4の もの、例えばメチル基、エチル基、プロビル基等が挙げ られるが、中でもメチル基、エチル基が好適である。ま た、このプロピレングリコールアルキルエーテルアセテ ートには1、2置換体と1、3置換体があり、置換位置 の組合せで3種の異性体があるが、単独あるいは混合い ずれの場合でもよい。

【0051】また、上記の乳酸アルキルエステルのアルキル基は炭素数1~4のもの、例えばメチル基、エチル40 基、プロピル基等が挙げられるが、中でもメチル基、エチル基が好適である。

【0052】溶剤としてプロピレングリコールアルキルエーテルアセテートを添加する際には、全溶剤に対して50重量%以上とすることが好ましく、乳酸アルキルエステルを添加する際には、全溶剤に対して50重量%以上とすることが好ましい。また、プロピレングリコールアルキルエーテルアセテートと乳酸アルキルエステルの混合溶剤を溶剤として用いる際には、その合計量が全溶剤に対して50重量%以上であることが好ましい。この50 場合、更に好ましくは、プロピレングリコールアルキル

エーテルアセテートを $60\sim95$ 重量%、乳酸アルキルエステルを $5\sim40$ 重量%の割合とすることが好ましい。プロピレングリコールアルキルエーテルアセテートが少ないと、塗布性劣化等の問題があり、多すぎると溶解性不十分、パーティクル、異物の発生の問題がある。

【0053】乳酸アルキルエステルが少ないと溶解性不十分、パーティクル、異物の増加等の問題があり、多すぎると粘度が高くなり塗布性が悪くなる上、保存安定性の劣化等の問題がある。

【0054】(B) 成分の酸の作用でアルカリ現像液に 10 対する溶解性が変化する樹脂としては、特に制限されないが、アルカリ可溶性樹脂のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部あるいは全部をC-O-C結合を有する酸に不安定な保護基で保護したものである。

【0055】上記のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、pーヒドロキシスチレン、mーヒドロキシスチレン、αーメチルーpーヒドロキシスチレン、4ーヒドロキシ2ーメチルスチレン、4ーヒドロキシ3ーメチルスチレン、メタクリル酸、アクリル酸のホモあるいはコポリマーや、これらのポリマーの末端にカルボン酸誘導体、ジフェニルエチレン等を導入したコポリマーが挙げられる。

【0056】更にアルカリ現像液への溶解性を極端に低下させないような割合で、上記のユニットの他に、スチレン、αーメチルスチレン、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、ヒドロキシスチレンの水素添加物、無水マレイン酸、マレイミド等のアルカリ溶解性部位をもたないユニットを導入したコポリマーでもよい。ここで、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステルの置換基としては、酸により分解が起こらないものであればい 30ずれのものでもよい。具体的には、炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アリール基等の芳香族基などが挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0057】アルカリ可溶性ポリマーの例を以下に示す が、これは(B)成分の酸の作用でアルカリ現像液に対 する溶解性が変化する樹脂の原料及び (H): 成分のアル カリ可溶性樹脂としても用いることができる。例として は、ポリローヒドロキシスチレン、ポリmーヒドロキシ スチレン、ポリ4ーヒドロキシ2ーメチルスチレン、ポ リ4-ヒドロキシ-3-メチルスチレン、ポリα-メチ ルpーヒドロキシスチレン、部分水素添加ポリpーヒド ロキシスチレンコポリマー、ポリ(p-ヒドロキシスチ レン - α - メチル p - ヒドロキシスチレン) コポリマ ー、ポリ (p-ヒドロキシスチレン-α-メチルスチレ ン) コポリマー、ポリ (p-ヒドロキシスチレンースチ レン) コポリマー、ポリ(p-ヒドロキシスチレン-m ーヒドロキシスチレン) コポリマー、ポリ (p-ヒドロ キシスチレン-スチレン) コポリマー、ポリ (p-ヒド ロキシスチレン-アクリル酸) コポリマー、ポリ (p- 50

ヒドロキシスチレンーメタクリル酸) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーメチルアクリレート) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーアクリル酸ーメチルメタクリレート) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸ーメチルアクリレート) コポリマー、ポリメタクリル酸、ポリ (アクリル酸ーメチルアクリレート) コポリマー、ポリメタクリル酸、ポリ (アクリル酸ーメチルアクリレート) コポリマー、ポリ (メタクリル酸ーマレイミド) コポリマー、ポリ (メタクリル酸ーマレイミド) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーアクリル酸ーマレイミド) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸ーマレイミド) コポリマー等が挙げられるが、これらの組合わせに限定されるものではない。

20

【0058】好ましくは、ポリpーヒドロキシスチレン、部分水素添加ポリpーヒドロキシスチレンコポリマー、ポリ(pーヒドロキシスチレンースチレン)コポリマー、ポリ(pーヒドロキシスチレンーアクリル酸)コポリマー、ポリ(pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸)コポリマーが挙げられる。

【0.059】特に、下記の単位(2)又は(2')を有するアルカリ可溶性樹脂が好ましい。

[0060]

(式中、 R^4 は水素原子又はメチル基を示し、 R^5 は炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。x は 0 又は正の整数、y は正の整数であり、x + y ≤ 5 を満足する数である。M、N は正の整数で、0 < N / $(M+N) \leq 0$. 5 を満足する数である。)

【0061】分子量は重量平均分子量で3,000~100,000が好ましく、3,000未満ではポリマーとしての能力として劣り、耐熱性が低く、成膜性が十分でない場合が多く、100,000を超えると分子量が大きすぎるため、現像液への溶解性、レジスト溶剤への溶解性等に問題を生じる。また、分散度は3.5以下、好ましくは1.5以下が好ましい。分散度が3.5より

大きいと解像性が劣化する場合が多い。製造方法には特に限定されないが、ポリーpーヒドロキシスチレン等にはリピングアニオン重合を用いることで分散度の低い (挟分散性の) ポリマーを合成することができる。

【0062】本発明の上記一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタンを用いたレジスト材料は、(B)成分として、C-O-C結合(酸不安定基)を有し、酸の作用でC-O-C結合が切断することによりアルカリ現像液に対する溶解性が変化する樹脂(特に上記アルカリ可溶性樹脂)を用いることが有効であり、特に上記式 10(2)の繰り返し単位を有し、そのフェノール性水酸基の水素原子が1種又は2種以上の酸不安定基によってフェノール性水酸基の水素原子が1種又は2種以上の酸不安定基によってフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超え80モル%以下の割合で置換されている重量平均分子量3,000~100,000の高分子化合物が好ましい。

【0063】あるいは、上記式(2')の繰り返し単位を有する高分子化合物(p-ヒドロキシスチレン及び/ 又はα-メチル-p-ヒドロキシスチレンと、アクリル酸及び/又はメタクリル酸とを含むコポリマー)におい*20

*で、アクリル酸及び/又はメタクリル酸のカルボキシル基の水素原子が1種又は2種以上の酸不安定基により置換され、この高分子化合物中におけるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルに基づく単位が平均0モル%を超え50モル%以下の割合で含有されている高分子化合物が好ましく、更にpーヒドロキシスチレンのフェノール性水酸基の水素原子の一部が1種又は2種以上の酸不安定基により置換されていてもよい。この場合、高分子化合物中のアクリル酸エステル及び/又はメタクリル酸エステル及び/又はメタクリル酸エステル及び/又はメタクリル酸エステルと酸不安定基により置換されたpーヒドロキシスチレン及び/又はαーメチルーpーヒドロキシスチレン及び/又はαーメチルーpーヒドロキシスチレン及び/又はロール%を超え80モル%以下の割合で含有している高分子化合物が好ましい。

【0064】このような高分子化合物としては、下記一般式(2a)又は式(2a')で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量3,000~100,000の高分子化合物が挙げられる。

[0065] [化17]

(式中、R⁴は水素原子又はメチル基を示し、R⁶は炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R⁶は酸不安定基を示す。R⁶・は水素原子又は酸不安定基であるが、少なくとも一部、好ましくは全部が酸不安定基である。xは0又は正の整数、yは正の整数であり、 $x+y \le 5$ を満足する数であり、yが2以上の場合、R⁶は互いに同一であっても異なっていてもよい。。S、Tは正の整数で、 $0 < S / (S+T) \le 0$. 8 であり、M、Nは正の整数で、Lは0又は正の整数であり、 $0 < N / (M+N) \le 0$. 5、及び $0 < (N+L) / (M+N+L) <math>\le 0$. 8 を満足する数である。)

【0066】なお、R⁵は炭素数1~8の直鎖状、分岐 状又は環状のアルキル基を示し、直鎖状、分岐状又は環 状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピ ル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、tert-ブチル基、シクロペキシル基、シクロペンチル基等を例示できる。

【0067】ここで、酸不安定基としてアルカリ可溶性 樹脂のフェノール性水酸基の一部、カルボキシル基の一 部あるいは全部をC-O-C結合を有する酸に不安定な 置換基で保護する場合、酸不安定基としては、種々選定 されるが、特に下記一般式(4)~(7)で示される 基、炭素数4~20、好ましくは4~15の三級アルキ ル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1~6のトリアル キルシリル基、炭素数4~20のオキソアルキル基等で あることが好ましい。

[0068]

【化18】,

$$+CH_2\frac{1}{2}C-O-R^{13}$$
 (5)

【0069】式中、R¹⁰、R¹¹は水素原子又は炭素数1 * ~ 18 、好ましくは $1\sim 10$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基等を例示できる。R¹²は炭素数 $1\sim 18$ 、好ましくは 20 $1\sim 10$ の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1価*

*の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基が挙げられ、更にこれらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。

24

[0070]

$$-(CH_{2})_{4}OH -(CH_{2})_{2}O(CH_{2})_{3}CH_{3} -CH_{2}- CH_{2}OH -(CH_{2})_{4}OH -(CH_{2})$$

50

【0071】R'''とR''、R'''とR'''、R'''とR'''とは 環を形成してもよく、環を形成する場合にはR'''、 R''、R'''はそれぞれ炭素数1~18、好ましくは1~ 10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

【0072】R¹³は炭素数4~20、好ましくは4~1 5の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1 ~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~20のオキソ アルキル基又は上記一般式(4)で示される基を示し、 三級アルキル基として具体的には、tertープチル 基、tert-アミル基、1、1-ジエチルプロピル 基、1-メチルシクロペンチル基、1-エチルシクロペ ンチル基、1-イソプロピルシクロペンチル基、1-ブ チルシクロペンチル基、1-メチルシクロヘキシル基、 1-エチルシクロヘキシル基、1-イソプロピルシクロ ヘキシル基、1-プチルシクロヘキシル基、1-エチル - 2 - シクロペンテニル基、1 - エチル-2 - シクロヘ キセニル基、2-メチル-2-アダマンチル基等が挙げ られ、トリアルキルシリル基として具体的には、トリメ チルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチルーしer 1-ブチルシリル基等が挙げられ、オキソアルキル基と して具体的には、3-オキソシクロヘキシル基、4-メ チルー2-オキソオキサン-4-イル基、5-メチルー 5-オキソオキソラン-4-イル基等が挙げられる。z は0~6の整数である。

【0073】Rいは炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は 環状のアルキル基又は炭素数6~20の置換されていて もよいアリール基を示し、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、secープチル基、tertープチル基、bクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロペンチルエチル基、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルエチル基、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルエチル基等を例示でき、置換されていてもよいアリール 基として具体的にはフェニル基、メチルフェニル基、ナフチル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル基等を例示できる。hは0又は1、iは0、1、2、3のいずれかであり、2h+i=2又は3を満足する数である。

【0074】 R^{15} は炭素数 $1\sim8$ の直鎖状、分岐状又は 環状のアルキル基又は炭素数 $6\sim20$ の置換されていて もよいアリール基を示し、具体的には R^{11} と同様のもの が例示できる。 $R^{16}\sim R^{25}$ はそれぞれ独立に水素原子又 は炭素数 $1\sim15$ のヘテロ原子を含んでもよい 1 価の炭 化水素基を示し、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、sec-ブチル基、te

エレーブチル基、tertーアミル基、nーペンチル基、nーペキシル基、nーオクチル基、nーノニル基、nーデシル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチルメチル基、シクロペンチルブチル基、シクロペンチルブチル基、シクロペンチルブチル基、シクロペキシルブチル基等の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシカルボニル基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基、シアノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、スルホ 10 基等に置換されたものを例示できる。R¹⁶~R²⁵は互いに環を形成していてもよく(例えば、R¹⁶とR¹⁷、R¹⁶とR¹⁸、R¹⁷とR¹⁹、R¹⁸とR¹⁹、R²⁰とR²¹、R²²と*

* R^{23} 等)、その場合には炭素数 $1\sim15$ のヘテロ原子を含んでもよい2価の炭化水素基を示し、上記1価の炭化水素基で例示したものから水素原子を1個除いたもの等を例示できる。また、 $R^{16}\sim R^{25}$ は隣接する炭素に結合するもの同士で何も介さずに結合し、二重結合を形成してもよい(例えば、 R^{16} と R^{18} 、 R^{18} と R^{21} 、 R^{22} と R^{24} 等)。

【0075】上記式(4)で示される酸不安定基のうち 直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的には下記の基 が例示できる。

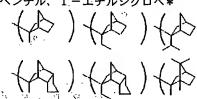
[0076] [化20]

【0077】上記式(4)で示される酸不安定基のうち 環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。

【0078】上記式(5)の酸不安定基としては、具体的にはtertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニルメチル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニルメチル基、50 1,1-ジエチルプロピルオキシカルボニル基、1,1

ージエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1-エ チルシクロペンチルオキシカルボニル基、1-エチルシ クロペンチルオキシカルボニルメチル基、1-エチル-2-シクロペンテニルオキシカルボニル基、1-エチル--2-シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1 -エトキシエトキシカルボニルメチル基、2-テトラヒ ドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2-テトラヒ ドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。

【0079】上記式(6)の酸不安定基としては、具体 10的には1-メチルシクロペンチル、1-エチルシクロペ*



【0081】炭素数4~20、好ましくは4~15の三級アルキル基としては、tertープチル基、tertーアミル基、3-エチルー3-ペンチル基、ジメチルベ 20 ンジル基等が挙げられる。各アルキル基がぞれぞれ炭素数1~6のトリアルキルシリル基としてはトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、tertープチルジメチルシリル基等が挙げられる。炭素数4~20のオキソアルキル基としては、3-オキソシクロヘキシル基、下記式で示される基が挙げられる。

[0082]

【化22】

【0083】本発明の上記一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタンを用いたレジスト材料において、

(B) 成分の樹脂は、上記フェノール性水酸基の水素原子の一部が1種又は2種以上の酸不安定基により部分置換され、かつ残りのフェノール性水酸基の水素原子が式(2) 又は式(2') で示される高分子化合物のフェノール性水酸基全体の平均0モル%を超え50モル%以下の割合で下記一般式(3a) 又は(3b) で示されるC-O-C基を有する架橋基により分子内及び/又は分子

【0084】上記C-O-C基を有する架橋基としては、下記一般式(3a)又は(3b)で示される基、好ましくは下記一般式(3a)又は(3b)で示される基を挙げることができる。

間で架橋されている高分子化合物とすることもできる。

[0085]

【化23】

*ンチル、1-n-プロピルシクロペンチル、1-イソプロピルシクロペンチル、1-n-プチルシクロペンチル、1-sec-プチルシクロペンチル、1-メチルシクロベキシル、3-メチルー1-シクロペンテン-3-イル、3-メチルー1-シクロペンテン-3-イル、3-メチルー1-シクロヘキセン-3-イル、3-エチルー1-シクロヘキセン-3-イル等が例示できる。上記式(7)の酸不安定基としては、具体的には下記の基が例示できる。

28

[0080]

【化21】

$$\frac{R^7}{R^8}O-R^9\rangle_{\overline{b}}O-A\left\{O\left(R^9-O\right)\right\}_{\overline{b}}R^7$$
(3a)

(式中、 R^7 、 R^8 は水素原子又は炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。また、 R^7 と R^8 は環を形成してもよく、環を形成する場合には R^7 、 R^8 はそれぞれ炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

30 【0086】R®は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を示し、bは0又は1~10の整数である。Aは、a価の炭素数1~50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、また、その炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、カルボニル基又はハロゲン原子によって置換されていてもよい。Bは一CO一〇一、一NHCO一〇一又は一NHCONH一を示す。aは2~8、a は1~7の整数である。)

0 [0087]

【化24】

$$\frac{R^{7}}{R^{8}}O-R^{9})_{b}O-A\left\{O\left(R^{9}-O\right)_{b}R^{8}\right\}_{a'''} (3a')$$

(式中、 R^7 、 R^8 は水素原子又は炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖 50 状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。また、 R^7 と

R®とは環を形成してもよく、環を形成する場合には R'、R®は炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 R®は炭素数 $1 \sim 1$ 0 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、bは 0 又は $1 \sim 5$ の整数である。 Aは、a' 何の炭素数 $1 \sim 2$ 0 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルキルトリイル基、アルキルテトライル基、炭素数 $6 \sim 3$ 0 のアリーレン基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、アシル基又はハロゲン原子によって置換 10 されていてもよい。Bは-CO-O-、-NHCO-O- で入は-NHCONH-を示す。 a' は $2 \sim 4$ 、a' は $1 \sim 3$ の整数である。)

【0088】ここで、炭素数 $1\sim8$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基としては R^5 と同様のものを例示することができる。

【0089】 R®の炭素数 1~10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、 n = プチレン基、イソプチレン基、シクロペン 20 チレン基等が挙げられる。

【0090】また、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。

【0091】なお、Aの具体例は後述する。この架橋基(3a)、(3b)は、後述するアルケニルエーテル化合物、ハロゲン化アルキルエーテル化合物に由来する。

【0092】架橋基は、上記式 (3 a)、 (3 b)の a'の値から明らかなように、2価に限られず、3価~8価の基でもよい。例えば、2価の架橋基としては、下記式 (3 a'')、 (3 b'')、3価の架橋基としては、下記式 (3 a'')、 (3 b''') で示される

ものが挙げられる。

[0093]

【化25】

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{7} \\
\xrightarrow{\mathbb{R}^{8}} (O - \mathbb{R}^{8})_{b} O - A - O + \mathbb{R}^{9} O + \mathbb{R}^{8}
\end{array}$$
(3a*)

$$\frac{R^{7}}{\int_{8}^{8}}O-R^{9}-B-A-B-R^{9}-O\frac{R^{7}}{\int_{8}^{8}}$$
 (3b")

【0094】本発明の一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタンを用いたレジスト材料の高分子化合物としては、具体的な例として、下記一般式(2b)で示される繰り返し単位を有するものが好ましく、更にはこの高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の水素原子がとれてその酸素原子が上記一般式(3a)又は(3b)で示されるC-O-C基を有する架橋基により分子内及び/又は分子間で架橋されている高分子化合物を挙げることができる。

30 [0095] ~~

【化26】

(式中、Rは酸素原子に結合した上記一般式 (3 a) 又 は(3b)で示されるC-O-C基を有する架橋基を示 す。R1は水素原子又はメチル基を示し、R6は炭素数1 ~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R 10、R11は水索原子又は炭素数1~18の直鎖状、分岐 状又は環状のアルキル基を示し、R12は炭素数1~18 のヘテロ原子を有していてもよい 1 価の炭化水素基を示 し、R¹⁰とR¹¹、R¹⁰とR¹²、R¹¹とR¹²とは環を形成 してもよく、環を形成する場合にはR¹⁰、R¹¹、R¹²は それぞれ炭素数1~18の直鎖状又は分岐状のアルキレ 30 ン基を示す。 R13 は炭素数 4~20の三級アルキル基、 炭素数7~20のアリール基置換アルキル基、炭素数4 ~20のオキソアルキル基又は-CR¹⁰R¹¹OR¹²で示*

*される基を示す。 z は 0 ~ 6 の整数である。また、S 2 は正数、S1、T1、T2は0又は正数であり、0<S $1/(S1+T1+T2+S2) \le 0.8, 0 \le T1/$ $(S1+T1+T2+S2) \le 0.8, 0 \le T2/(S$ $1+T1+T2+S2) \le 0.8, S1+T1+T2+$ S2=1を満足する数であるが、T1とT2が同時に0 となることはない。 u、wは0又は正の整数、vは正の 整数、u+v+w≤5を満足する数である。x、yはそ れぞれ上記と同様の意味を示す。) より好ましくは、S 1、S2、T1、T2の値は下記の通りである。

[0096]

【数1】

又は
$$-CR^{10}R^{11}OR^{12}$$
で示*
$$0 \le \frac{S1}{S1+T1+S2+T2} \le 0.5 \text{ 特に } 0.002 \le \frac{S1}{S1+T1+S2+T2} \le 0.3$$

$$0 \le \frac{T1}{S1+T1+S2+T2} \le 0.5 \text{ 特に } 0 \le \frac{T1}{S1+T1+S2+T2} \le 0.4$$

$$0 \le \frac{T2}{S1+T1+S2+T2} \le 0.5 \text{ 特に } 0 \le \frac{T2}{S1+T1+S2+T2} \le 0.4$$

$$0.4 \le \frac{S2}{S1+T1+S2+T2} < 1 \text{ , 特に } 0.5 \le \frac{S2}{S1+T1+S2+T2} \le 0.9$$

$$0 < \frac{T1+T2}{S1+T1+S2+T2} \le 0.5 \text{ , 特に } 0.1 \le \frac{T1+T2}{S1+T1+S2+T2} \le 0.4$$

$$(T1+T2) は 0 \sim 1 \text{ , よ } [0098]$$

【0097】 また、T1/(T1+T2)は0~1、よ り好ましくは $0.5 \sim 1$ 、更に好ましくは $0.7 \sim 1$ で あることが望ましい。

【化27】

(式中、Rは酸素原子に結合した上記一般式 (3 a) 又 は(3b)で示されるC-O-C基を有する架橋基であ る。R1は水素原子又はメチル基を示し、R5は炭素数1 ~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R 6 は水素原子又は上記で示した酸不安定基であるが、少 なくとも一部、好ましくは全部が酸不安定基である。R 10、R11は水素原子又は炭素数1~18の直鎖状、分岐 状又は環状のアルキル基を示し、R12は炭素数1~18 のヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基を示 し、R¹⁰とR¹¹、R¹⁰とR¹²、®R¹¹とR¹²とは環を形成 30 してもよく、環を形成する場合にはR¹⁰、R¹¹、R¹²は それぞれ炭素数1~18の直鎖状又は分岐状のアルキレ ン基を示す。 R¹³は炭素数 4~20の三級アルキル基、 炭素数7~20のアリール基置換アルキル基、炭素数4: ~20のオキソアルキル基又は一CR10R11OR12で示 される基を示す。 z は 0 ~ 6 の整数である。また、M 2 は正数、M1、L1、L2、Nは0又は正数であり、0 $\langle M1/(M1+L1+L2+N+M2) \leq 0.8, 0$ $\leq L1/(M1+L1+L2+N+M2) \leq 0.8.0$ $\leq L2/(M1+L1+L2+N+M2) \leq 0.8.0$ $\leq N / (M1 + L1 + L2 + N + M2) \leq 0.8 \cdot M1$ 十し1+し2+N+M2=1を満足する数であるが、し 1、L2、Nが三つ同時に0となることはない。u、w は0又は正の整数、vは正の整数、u+v+w≤5を満 足する数である。x、yはそれぞれ上記と同様の意味を **示す。)**

【0099】より好ましくは、M1、L1、L2、N、

M2の値は下記の通りである。0≤M1/(M1+L1 $+L2+N+M2) \le 0.5$ 、特に $0.002 \le M1/$ $(M1+L1+L2+N+M2) \le 0. 2. 0 \le L1/$ $(M1+L1+L2+N+M2) \le 0.5$ 、特に $0 \le L$ $1/(M1+L1+L2+N+M2) \le 0.4, 0 \le L$ 2/(M1+L1+L2+N+M2) ≤0. 5 次特に0 $\leq L2/(M1+L1+L2+N+M2) \leq 0.4.0$ ≦N/ (M1+L1+L2+N+M2) ≦0.5、特に $0 \le N / (M1 + L1 + L2 + N + M2) \le 0.4$ 0. $4 \le M2 / (M1 + L1 + L2 + N + M2) < 1$, 特に 0. $5 \le M2/(M1+L1+L2+N+M2) \le$ 0. $9 \approx 0 < (L1 + L2 + N) / (M1 + L1 + L2$ +N+M2) ≤ 0.5 、特に $0.1 \leq (L1+L2+$ N) $/ (M_1 + L_1 + L_2 + N + M_2) \le 0.4$ rb る。また、N/(L1+L2+N) は $0\sim1$ 、より好ま しくは $0.5 \sim 1$ 、更に好ましくは $0.7 \sim 1$ であるこ とが望ましい。

【0100】この高分子化合物においても、上記酸不安 定基と架橋基との合計量は、式(2b)のフェノール性 40 水酸基全体あるいは式(2b')のフェノール性水酸基 及びカルボキシル基全体の平均0モル%を超え80モル %以下の割合である。

【0101】この高分子化合物の例としては、下記式 (2b'-1)~(2b'-7)で示される繰り返し単 位を有するものを挙げることができる。

[0102]

【化28】

$$(R^{5})_{X} = U_{1} - U_{2} - U_{3} - U_{3} - U_{4} - U_{5} - U_{5}$$

[0103]

(2b'-4)

* *【化30】

 $(R^{5})_{\overline{x}} = (CH_{2}C)_{\overline{s}1} - U_{1} - U_{2} - U_{3} - (C)_{h}O-Q-O(C)_{h} - U_{1} - U_{2} - U_{3} - (CH_{2}C)_{\overline{s}1} - (CH_{2}C)_{\overline{s}1}$

(2b-5)

[0105]

[0104]

※ ※【化31】

(2b'-6)

[0106]

【化32】

(2b'-7)

【0107】但し、上記式において、hは0又は1、yは1~3の整数であり、<math>U1、U2、U3はそれぞれ下 記単位を表す。

[0108]

[化33]

 U_1 :

 U_2 :

 U_3 :

【0109】QはC-O-C基を有する架橋基、典型的には上記式(3a)又は(3b)で示される架橋基、特に式(3a'')、(3b'')や(3a'')、(3b''')、好ましくは(3a')又は(3b')で示される架橋基である。なお、架橋基が3価以上の場合、上記式(2b)において、下記の単位の3個以上に

40

[0110]

30

Qが結合したものとなる。

【0111】なお、上記式(2b'-2)、(2b'-5)は分子内結合している状態、他は分子間結合している状態を示し、これらはそれぞれ単独で又は混在していてもよい。

【0112】本発明の上記一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタンを光酸発生剤として用いるレジスト材料中の樹脂が酸に不安定な置換基で架橋されている場 の た その高分子化合物はフェノール性水酸基とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテルとの反応により得られる分子内及び/又は分子間でCー〇ーC基を有する架橋基により架橋されているものであるが、この場合上述したように、酸不安定基と架橋基との合計量が式(2)のフェノール性水酸基全体あるいは式(2)のフェノール性水酸基とがカルボキシル基全体の平均0モル%を超え80モル%以下、特に2~50モル%であることが好ましい。

【0113】またこの場合、C-O-C基を有する架橋 50 基の割合は平均0モル%を超え、50モル%以下、特に

0. 2~20モル%が好ましい。0モル%となると、架橋基の長所を引き出すことができなくなり、アルカリ溶解速度のコントラストが小さくなり、解像度が悪くなる場合がある。一方、50モル%を超えると、架橋しすぎてゲル化し、アルカリに対して溶解性がなくなったり、アルカリ現像の際に膜厚変化や膜内応力又は気泡の発生を引き起こしたり、親水基が少なくなるために基板との密着性に劣る場合がある。

【0114】また、酸不安定基の割合は、平均0モル%を超え、80モル%以下、特に10~50モル%が好ま 10 しい。0モル%になるとアルカリ溶解速度のコントラストが小さくなり、解像度が悪くなる。一方、80モル%を超えるとアルカリに対する溶解性がなくなったり、アルカリ現像の際に現像液との親和性が低くなり、解像性が劣る場合がある。

【0115】なお、C-O-C基を有する架橋基及び酸不安定基はその値を上記範囲内で適宜選定することによりパターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを任意に行うことができる。本発明のスルホニルジアゾメタンを用いたレジスト材料中の高分子化合物において、*20

*C-O-C基を有する架橋基及び酸不安定基の含有量は、レジスト膜の溶解速度のコントラストに影響し、パターン寸法制御、パターン形状等のレジスト材料の特性にかかわるものである。

【0116】ここで、上記架橋基中のAについて説明すると、Aのa+1価の有機基は、具体的には、炭化水素基として好ましくは炭素数 $1\sim50$ 、特に $1\sim40$ の O、NH、N(CH。)、S、SO2等のヘテロ原子が介在してもよい非置換又は水酸基、カルボキシル基、アシル基又はフッ素原子置換のアルキレン基、好ましくは炭素数 $6\sim50$ 、特に $6\sim40$ のアリーレン基、これらアルキレン基とアリーレン基とが結合した基、上記各基の炭素原子に結合した水素原子が脱雕した a 一個(a は $3\sim8$ の整数)の基が挙げられ、更に a+1 価のヘテロ環基、このヘテロ環基と上記炭化水素基とが結合した基などが挙げられる。具体的に例示すると、Aとして下記のものが挙げられる。

【0117】 【化35】

-CH₂CH₂-, -(CH₂)₃-, -CH-CH₂-, -(CH₂)₄-

-CH₂-CH- , -CHCH₂CH₂- , -(CH₂)₅- , C₂H₆ CH₃ ,

CH₃ CH₂- CH₂-CH₂-C-CH₂-, CH₃CH₂-C-CH₂-,
CH₃ CH₂- CH₂-

-(CH₂)₆-, -CH₂- CH₂-,

(CH₂CH₂O)₃ CH₂CH₂-, (CH₂CH₂O)₆₋₁₀ CH₂-CH₂-,

-(CH₂)₄ -(CH₂)₄ - (CH₂)₄ - (CH₂

-CH2-CH2-O-CH2-CH2- , -CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2

【化36】

[0118]

[0119]

[0120]

【化38】

[0121]

【0122】好ましくは、式(3a) において R^7 がメチル基、 R^8 が水素原子、bが0、Aがエチレン、1、4-プチレン又は1, 4-シクロヘキシレンである。

【0123】なお、これら $C-O^{\perp}C$ 基を有する架橋基により分子間及び/又は分子内で架橋されている高分子化合物を得る際は、対応する非架橋の高分子化合物とアルケニルエーテルを酸触媒条件下常法により反応させることで合成できる。

【0124】また、酸触媒条件下で他の酸不安定基の分解が進行する場合には上記のアルケニルエーテルを塩酸等と反応させハロゲン化アルキルエーテルとした後、常法により塩基性条件下高分子化合物と反応させ、目的物を得ることができる。

【0125】ここで、アルケニルエーテルの具体例とし テル、エチレングリコールジプロピレンビニルエーテルは、エチレングリコールジピニルエーテル、トリエチ ル、トリエチレングリコールジエチレンビニルエーテオールジピニルエーテル、1, 2 - プロパンジオールジ ル、トリメチロールプロパンジエチレンビニルエーテオールジピニルエーテル、1, 3 - プロパンジオールジピニルエー 50 ル、ペンタエリスリトールジエチレンピニルエーテル、

テル、1,4-ブタンジオールジビニルエーテル、テト ラメチレングリコールジピニルエーテル、ネオペンチル グリコールジビニルエーテル、トリメチロールプロパン トリビニルエーテル、トリメチロールエタントリビニル エーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル、1,4 ーシクロヘキサンジオールジピニルエーテル、1,4-ジピニロキシメチルシクロヘキサン、テトラエチレング リコールジピニルエーテル、ペンタエリスリトールジピ ニルエーテル、ペンタエリスリトールトリピニルエーテ ル、ペンタエリスリトールテトラピニルエーテル、ソル ピトールテトラビニルエーテル、ソルビトールペンタビ ニルエーテル、エチレングリコールジエチレンピニルエ ーテル、トリエチレングリコールジエチレンピニルエー テル、エチレングリコールジプロピレンビニルエーテ ル、トリエチレングリコールジエチレンビニルエーテ ル、トリメチロールプロパントリエチレンピニルエーテ ル、トリメチロールプロパンジエチレンビニルエーテ

ペンタエリスリトールトリエチレンピニルエーテル、ペ *を挙げることができる。 [0126]

ンタエリスリトールテトラエチレンピニルエーテル並び に以下の式(I-1)~(I-31)で示される化合物*

【化40】

CH₂=CH-OCH₂CH₂O DOCH2CH2O-CH=CH2

(I-1)

48

(1-2)

(1-3)

[0127]

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$

$$OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$

$$(I-9)$$

(I-10)

[0128]

【化42】

$$49$$
 CH₂=CH-OCH₂CH₂O-CH=CH₂ O-CH=CH₂ (I-1 1)

$$\mathsf{CH_2} = \mathsf{CH} - \mathsf{OCH_2CH_2O} - \underbrace{\mathsf{CH_2CH_2O} - \mathsf{CH} = \mathsf{CH_2}}_{\mathsf{I}_{\mathsf{C}} = \mathsf{CH}_{\mathsf{C}} = \mathsf{CH}_{\mathsf{C}$$

$$CH_2$$
= CH - O - CH_2O CH_3 CH_3

$$CH_2 = CH - O - CH = CH_2$$
 (I-19)

$$CH_2=CH-O \longrightarrow S \longrightarrow O-CH=CH_2$$
 (I-20)

[0130]

【化44】

$$CH_2 = CH - O$$

$$CH_3$$

$$CH_2 = CH - O$$

$$CH_3$$

$$CH_$$

$$CH_2=CH-O \longrightarrow CH_3 \qquad CH_3 \qquad O-CH=CH_2 \qquad (I-24)$$

$$O-CH=CH_2 \qquad * * [\{ \text{ℓ 4 5 $\}}]$$

[0131]

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{=CH-O} \\ \text{H}_3\text{C} \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH=CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\$$

o-cH=cH₂

$$CH_2=CH-O \longrightarrow O-CH=CH_2$$
 (I-26)
$$CH_2=CH-O \longrightarrow O-CH=CH_2$$

[0132]

【化46】

$$\begin{array}{c} 53 \\ \text{CH}_2\text{=CH-O} \\ \text{CH}_2\text{=CH-O} \\ \text{CH}_2\text{CHCHCH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{O-CH=CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{O-CH=CH}_2 \\ \text{(I-28)} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{H}_{3}\text{C} & \text{CH}_{3} & \text{O-CH=CH}_{2} \\ \text{CH}_{2}\text{=CH-O} & \text{O} & \text{O-CH=CH}_{2} \\ \text{CH}_{2}\text{=CH-O} & \text{H}_{3}\text{C} & \text{CH}_{3} \\ \end{array} \tag{I-29}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \text{ CH}_3 \\ \text{CH}_2 = \text{CH-O} \\ \text{CH}_2 = \text{CH-O} \\ \text{CH}_3 \text{ CH}_3 \end{array} \begin{array}{c} \text{O-CH=CH}_2 \\ \text{O-CH=CH}_2 \end{array} \tag{I-30}$$

$$\begin{array}{c} \text{OCH=CH}_2\text{OCH=CH}_2\text{OCH=CH}_2\\ \text{CH}_2\text{=CH-O} \\ \text{CH}_3 \end{array} \tag{I-31}$$

【0133】また、テレフタル酸ジエチレンビニルエー (テル、フタル酸ジエチレンピニルエーテル、イソフタル 酸ジエチレンピニルエーテル、フタル酸ジプロピレンピ ニルエーテル、テレフタル酸ジプロピレンビニルエーテ ル、イソフタル酸ジプロピレンビニルエーテル、マレイ ン酸ジエチレンビニルエーテル、フマル酸ジエチレンビ

ニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピニルエーテル等 を挙げることができ、更に以下の式(II-1) $\sim (I$ I-11) で示されるものを挙げることができるが、上 に例示した化合物に限定されるものではない。

[0134] 【化47】

CH2=CHOCH2CH2OOCNH-

---NHCOOCH2CH2OCH=CH2 (II-1)

CH₂=CHOCH₂CH₂OOCNH NHCOOCH₂CH₂OCH=CH₂ (II-2)

CH₂=CHOCH₂CH₂OOCNH————NHCOOCH₂CH₂OCH=CH₂
(II-3)

CH₂=CHOCH₂CH₂NHCNH — NHCNHCH₂CH₂OCH=CH₂ (II-4)

 $\mathsf{CH_2}\text{=}\mathsf{CHOCH_2CH_2OCNH} \underbrace{\hspace{1cm} \overset{\mathsf{CH_3}}{\longleftarrow}}_{\mathsf{CH_3}} \mathsf{NHCOOCH_2CH_2OCH} \text{=} \mathsf{CH_2}$

 CH_2 =CHOCH $_2$ CH $_2$ OOCNH CF_3 NHCOOCH $_2$ CH $_2$ OCH=CH $_2$ (II-6)

[0135]

* *【化48】

CH₂=CHOCH₂CH₂OOCNH-C-C-NHCOOCH₂CH₂OCH=CH₂

CH₂=CHOCH₂CH₂NHCNH

CH₂=CHOCH₂CH₂NHCNH

CH₃

NHCNHCH₂CH₂OCH=CH₂

(II-8)

CH₂=CHOCH₂OOCNH — NHCOOCH₂OCH=CH₂
CH₃
(II-9)

 $\mathsf{CH_2}\text{=}\mathsf{CHOCH_2}\mathsf{NHCNH} - \underbrace{\begin{array}{c}\mathsf{CH_3}\\\\\mathsf{CH_3}\end{array}} - \mathsf{NHCNHCH_2}\mathsf{OCH}\text{=}\mathsf{CH_2}\\\\\mathsf{O}$

 $\mathsf{CH_2} = \mathsf{CHOCH_2CH_2OOCNH} - \underbrace{\mathsf{CH_2}} - \mathsf{CH_2} - \underbrace{\mathsf{NHCOOCH_2CH_2OCH=CH_2}}_{\mathsf{(II-11)}}$

【0136】本発明のスルホニルジアゾメタンを用いた 記した通りであるが、これらの中で特に好ましい酸不安レジスト材料において、(B)成分の樹脂としては、上 50 定基としては、1-エチルシクロへキシル基、1-エチ

ĊE

58

ルシクロペンチル基、1ーエチルシクロヘキシルカルボニルメチル基、tertーアミル基、1ーエトキシエチル基、1ーエトキシプロピル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、tertープチル基、1ーエチルシクロヘキシル基、tertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニルメチル基、更に式(3a)のR⁷がメチル基、R⁸が水素原子、bが0、Aがエチレン、1、4ープチレン、1、4ーシクロヘキシレンで示される置換基が挙げられる。これら置換基は同一ポリマー内に単独でも、2種以上存在していてもよい。なお、違う種類の置換基を有するポリマーのプレンドでもよい。

【0137】2種以上の置換基の好ましい組合わせは、アセタールとアセタールの同種の組合わせ、アセタールとしerlープトキシ基等の酸に対する切れ易さの異なる置換基の組合わせ、架橋系の酸不安定基とアセタールの組合わせ、架橋系の酸不安定基としerlープトキシ基等の酸に対する切れ易さの異なる置換基の組合わせ等が挙げられる。

【0138】これら置換基のポリマー中のフェノール及びカルボキシル基に対する置換基率は任意であるが、レジスト組成物として基板上に塗布したときの未露光部の溶解速度が0.01~10A/秒(オングストローム/)秒)とすることが望ましい(2.38%のTMAH(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド)現像液を用いる場合)。

【0139】カルボキシル基の割合が多いポリマーを用いた場合にはアルカリ溶解速度を下げるため置換率を高くする、あるいは後述する非酸分解性の置換基を導入することが必要である。

【0140】分子内及び/又は分子間架橋の酸不安定基を導入する際には架橋による置換基率を20%以下、好ましくは10%以下にすることが好ましい。置換基率が高すぎる場合には架橋による高分子量化で溶解性、安定性、解像性に劣る場合がある。更に好ましくは10%以下の置換率で、他の非架橋性の酸不安定基を架橋ポリマーに導入して溶解速度を上記範囲に調整することが好ましい。

【0141】ポリpーヒドロキシスチレンを用いる場合には、tertープトキシカルポニル基のような溶解阻止性の強い置換基とアセタール系のような溶解阻止性の弱い置換基では最適な置換基率は異なるが、総置換率を10~40%、好ましくは20~30%とすることが好ましい。

【0142】これらの酸不安定基を導入したポリマーの好ましい分子量は重量平均分子量で3, $000\sim10$ 0, 000が好ましく、3, 000未満ではポリマーとしての能力として劣り耐熱性が低く、成膜性が十分でない場合が多く、100, 000より大きいと分子量が大きすぎるため、現像液への溶解性、レジスト溶剤への溶 50

解性等に問題を生じる。

【0143】非架橋系の酸不安定基を用いた場合には分散度は3.5以下、好ましくは1.5以下が好ましい。分散度が3.5より大きいと解像性が劣化する場合が多い。架橋系の酸不安定基を用いる場合には原料のアルカリ可溶性樹脂の分散度が1.5以下であることが好ましく、架橋系の酸不安定基による保護化の後でも分散度が3以下であることが好ましい。分散度が3より高い場合には溶解性、墜布性、保存安定性、解像性に劣る場合が多い。

【0144】また、種々の機能をもたせるため、上記酸不安定基保護化ポリマーのフェノール性水酸基、カルボキシル基の一部に置換基を導入してもよい。例えば、基板との密着性を向上するための置換基や、アルカリ現像液への溶解性を調整する非酸分解性基、エッチング耐耐性向上のための置換基が挙げられ、例えば2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシプロピル基、メトキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、エテル基、プロピル基、ローブチル基、secーブチルスチル基、プロピル基、ローブチル基、secーブチル基、アセチル基、ピバロイル基、アクマンチル基、イソボロニル基、シクロヘキシル基等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0145】本発明の一般式(1)あるいは(1a)の スルホニルジアゾメタンの具体例は上述の通りである が、再び列記するとピス(4-メタンスルホニルオキシ フェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (4-エタン スルホニルオキシフェニルスルホニル)ジアゾメタン、 ビス (4-(n-プロパンスルホニルオキシ) フェニル スルホニル) ジアゾメタン、ピス:(4-(n-ブタンス ョ ルボニルオキシ) フェニルスルホニル) ジアゾメタン、 ビス(4-(シクロヘキシルスルホニルオキシフェニル スルホニル)ジアゾメタン、ビス(4-ペンゼンスルホ ニルオキシフェニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (4-(4'-トルエンスルホニルオキシ)フェニルス ルホニル) ジアゾメタン、(4 - メタンスルホニルオキ シフェニルスルホニル)(メチルスルホニル)ジアゾメ タン、(4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニ ル) (tertープチルスルホニル)ジアゾメタン、 (4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、(4-メ タンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (ベンゼン スルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオ キシフェニルスルホニル) (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェニル スルホニル) (2, 4-ジメチルフェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェニル スルホニル) (4-1ert-プチルフェニルスルホニ

ル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (4-lert-プトキシフェニルス ルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキ シフェニルスルホニル) (メチルスルホニル) ジアゾメ タン、(4-エタンスルホニルオキシフェニルスルホニ ル)(tertープチルスルホニル)ジアゾメタン。 (4-エタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、(4-エ タンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (ペンゼン スルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオ 10 キシフェニルスルホニル) (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニル スルホニル) (2, 4-ジメチルフェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニル スルホニル) (4-tert-プチルフェニルスルホニ ル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (4-tert-プトキシフェニルス ルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニ ルオキシ)フェニルスルホニル) (メチルスルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオキシ)· フェニルスルホニル) (tert-プチルスルホニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオキシ) フェニルスルホニル)(シクロヘキシルスルホニル)ジ アゾメタン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フ ェニルスルホニル) (ペンゼンスルホニル) ジアゾメタ ン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニルス ルホニル) (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、 (4-(n-ブタンスルホニルオキシ) フェニルスルホ ニル) (2,4-ジメチルフェニルスルホニル)ジアゾ メタン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニ ルスルホニル) (4-tert-プチルフェニルスルホ ニル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオ キシ) フェニルスルホニル) (4-lerl-プトキシ フェニルスルホニル) ジアゾメタン、(4-メタンスル ホニルオキシフェニルスルホニル)(メチルカルボニ ル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (tertープチルカルボニル) ジア ゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェニルスル ホニル)(シクロヘキシルカルポニル)ジアゾメタン、 (4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (ペンゾイル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニル オキシフェニルスルホニル) (p-トルエンカルポニ ル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (2, 4-ジメチルフェニルカルボニ ル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシフェ ニルスルホニル) (4-tert-プチルフェニルカル ポニル) ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシ フェニルスルホニル) (4-lert-プトキシフェニ ルカルボニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニル

ゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニルスル ホニル) (tertープチルカルボニル) ジアゾメタ ン、(4-エタンスルホニルオキシフェニルスルホニ ル) (シクロヘキシルカルボニル) ジアゾメタン、(4 -エタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) (ベン ゾイル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシ フェニルスルホニル) (p-トルエンカルポニル) ジア ゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニルスル ホニル) (2,4-ジメチルフェニルカルボニル)ジア ゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニルスル ホニル) (4-tert-プチルフェニルカルボニル) ジアゾメタン、(4-エタンスルホニルオキシフェニル スルホニル) (4-1erl-プトキシフェニルカルポ ニル)ジアゾメタン、(4-(n-プタンスルホニルオ キシ)フェニルスルホニル) (メチルカルポニル) ジア ゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオキシ)フェ ニルスルホニル) (tertープチルカルボニル) ジア ゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオキシ)フェ ニルスルホニル) (シクロヘキシルカルボニル) ジアゾ メタン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニ ルスルホニル) (ベンゾイル) ジアゾメタン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニルスルホニル) (p-トルエンカルボニル) ジアゾメタン、(4-(n - ブタンスルホニルオキシ) フェニルスルホニル) (2, 4-ジメチルフェニルカルボニル) ジアゾメタ ン、(4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニルス ルホニル) (4-tert-ブチルフェニルカルボニ ル) ジアゾメタン、(4-(n-ブタンスルホニルオキ シ) フェニルスルホニル) (4-1erl-プトキシフ ェニルカルボニル)ジアゾメタン等であり、より好まし くは上記一般式(1 a)で示されるものであり、具体的 にはピス (4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホ ニル) ジアゾメタン、ビス(4-エタンスルホニルオキ シフェニルスルホニル) ジアゾメタンレジスト、ビス (4-(n-プタンスルホニルオキシ)フェニルスルホ ニル)ジアゾメタン等がより好ましく用いることができ

60

【0146】化学増幅型レジスト材料における上記一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタンの添加量としては、レジスト材料中の固形分100重量部に対して0重量部を超え20重量部以下、好ましくは1~10重量部である。上記一般式(1)で示されるスルホニルジアゾメタンは単独でも2種以上混合して用いることもできる。更に露光波長における透過率が低い光酸発生剤を用い、その添加量でレジスト膜中の透過率を制御することもできる。

る。

ボニル)ジアゾメタン、(4-メタンスルホニルオキシ 【0147】次に、(D) 成分の本発明のスルホニルジフェニルスルホニル)(4-tert-ブトキシフェニ アゾメタン以外の高エネルギー線照射により酸を発生する光酸発生剤としては以下のものが挙げられる。これらオキシフェニルスルホニル)(メチルカルボニル)ジア 50 は単独あるいは2種以上混合して用いることができる。

【0148】スルホニウム塩はスルホニウムカチオンと スルホネートの塩であり、スルホニウムカチオンとして トリフェニルスルホニウム、(4-tertープトキシ フェニル) ジフェニルスルホニウム、ピス (4-1er t-プトキシフェニル) フェニルスルホニウム、トリス (4-tert-プトキシフェニル) スルホニウム、 (3-tert-プトキシフェニル) ジフェニルスルホ ニウム、ピス (3-1ert-プトキシフェニル) フェ ニルスルホニウム、トリス (3-lerl-プトキシフ ェニル)スルホニウム、(3, 4-ジtert-プトキ 10シフェニル) ジフェニルスルホニウム、ピス(3,4-ジtertープトキシフェニル) フェニルスルホニウ ム、トリス (3, 4-ジtert-プトキシフェニル) スルホニウム、ジフェニル(4-チオフェノキシフェニ ル)スルホニウム、(4-tert-ブトキシカルポニ ルメチルオキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、ト リス(4-tert-プトキシカルポニルメチルオキシ フェニル) スルホニウム、 (4-tertープトキシフ ェニル) ピス (4-ジメチルアミノフェニル) スルホニ ウム、トリス (4-ジメチルアミノフェニル) スルホニ 20 ウム、2-ナフチルジフェニルスルホニウム、ジメチル 2-ナフチルスルホニウム: 4-ヒドロキシフェニルジ メチルスルホニウム、4-メトキシフェニルジメチルス ルホニウム、トリメチルスルホニウム、ジメチルフェニ ルスルホニウム、ジフェニルメチルスルホニウム、メチ ルー2-オキソプロピルフェニルスルホニウム、2-オ キソシクロヘキシルシクロヘキシルメチルスルホニウ ム、トリナフチルスルホニウム、トリベンジルスルホニ ウム等が挙げられ、スルホネートとしては、トリフルオ ロメタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネー ト、ヘプタデカフルオロオクタンスルホネート、2. 2, 2-トリフルオロエタンスルホネート、ペンタフル オロベンゼンスルホネート、4-トリフルオロメチルベ ンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネー ト、トルエンスルホネート、ベンゼンスルホネート、ナ フタレンスルホネート、カンファースルホネート、オク タンスルホネート、ドデシルベンゼンスルホネート、ブ タンスルホネート、メタンスルホネート等が挙げられ、

【0149】ヨードニウム塩はヨードニウムカチオンと スルホネートの塩であり、ジフェニルヨードニウム、ビ ス(4-lertープチルフェニル) ヨードニウム、4 -tert-ブトキシフェニルフェニルヨードニウム、 4-メトキシフェニルフェニルヨードニウム等のアリー ルヨードニウムカチオンとスルホネートとしてトリフル オロメタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネ ート、ヘプタデカフルオロオクタンスルホネート、2. 2. 2-トリフルオロエタンスルホネート、ペンタフル オロベンゼンスルホネート、4-トリフルオロメチルベ

これらの組合せのスルホニウム塩が挙げられる。

ト、トルエンスルホネート、ベンゼンスルホネート、ナ フタレンスルホネート、カンファースルホネート、オク

タンスルホネート、ドデシルペンゼンスルホネート、ブ タンスルホネート、メタンスルホネート等が挙げられ、

62

これらの組合せのヨードニウム塩が挙げられる。

【0150】スルホニルジアゾメタンとしては、ビス (エチルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (1-メチル プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (2-メチル プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(1,-1-ジ メチルエチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロ ヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (パーフルオ ロイソプロピルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (フェ ニルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (4-メチルフェ ニルスルホニル) ジアゾメタン、ピス(2,4-ジメチ ルフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (2-ナフ チルスルホニル) ジアゾメタン、4-メチルフェニルス ルホニルペンゾイルジアゾメタン、tertプチルカル ポニルー4-メチルフェニルスルホニルジアゾメタン、 2-ナフチルスルホニルベンゾイルジアゾメタン、4-メチルフェニルスルホニル 2 - ナフトイルジアゾメタ ン、メチルスルホニルベンゾイルジアゾメタン、ter 1プトキシカルポニルー4-メチルフェニルスルホニル ジアゾメタン等のピススルホニルジアゾメタンとスルホ ニルーカルポニルジアゾメタンが挙げられる。

【0151】N-スルホニルオキシイミド型光酸発生剤 としては、コハク酸イミド、ナフタレンジカルポン酸イ ミド、フタル酸イミド、シクロヘキシルジカルポン酸イ ミド、5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸イミ ド、7-オキサビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン -2,3-ジカルポン酸イミド等のイミド骨格とトリフ ルオロメタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホ ネート、ヘプタデカフルオロオクタンスルホネート、 2, 2, 2-トリフルオロエタンスルホネート、ペンタ フルオロベンゼンスルホネート、4-トリフルオロメチ ルペンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホ ネート、トルエンスルホネート、ベンゼンスルホネー ト、ナフタレンスルホネート、カンファースルホネー ト、オクタンスルホネート、ドデシルベンゼンスルホネ ート、プタンスルホネート、メタンスルホネート等の組 40 合せの化合物が挙げられる。

【0152】ペンゾインスルホネート型光酸発生剤とし ては、ペンゾイントシレート、ペンゾインメシレートペ ンゾインプタンスルホネート等が挙げられる。

【0153】ピロガロールトリスルホネート型光酸発生 剤としては、ピロガロール、フロログリシン、カテコー ル、レゾルシノール、ヒドロキノンのヒドロキシル基の すべてをトリフルオロメタンスルホネート、ノナフルオ ロブタンスルホネート、ヘプタデカフルオロオクタンス ルホネート、2、2、2-トリフルオロエタンスルホネ ンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネー 50 ート、ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-トリ ト等で置換した化合物が挙げられる。

フルオロメチルベンゼンスルホネート、4 - フルオロベンゼンスルホネート、トルエンスルホネート、ベンゼンスルホネート、ナフタレンスルホネート、カンファースルホネート、オクタンスルホネート、メタンスルホネースルホネート、ブタンスルホネー

【0154】ニトロベンジルスルホネート型光酸発生剤 としては、2、4-ジニトロペンジルスルホネート、2 -ニトロペンジルスルホネート、2,6-ジニトロペン ジルスルホネートが挙げられ、スルホネートとしては、 具体的にトリフルオロメタンスルホネート、ノナフルオ ロプタンスルホネート、ヘプタデカフルオロオクタンス ルホネート、2, 2, 2-トリフルオロエタンスルホネ ート、ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-トリ フルオロメチルペンゼンスルホネート、4-フルオロベ ンゼンスルホネート、トルエンスルホネート、ペンゼン スルホネート、ナフタレンスルホネート、カンファース ルホネート、オクタンスルホネート、ドデシルベンゼン スルホネート、ブタンスルホネート、メタンスルホネー ト等が挙げられる。またベンジル側のニトロ基をトリフ 20 ルオロメチル基で置き換えた化合物も同様に用いること ができる。

【0155】スルホン型光酸発生剤の例としては、ピス(フェニルスルホニル)メタン、ピス(4-メチルフェニルスルホニル)メタン、ピス(2-ナフチルスルホニル)メタン、2,2-ピス(フェニルスルホニル)プロパン、2,2-ピス(4-メチルフェニルスルホニル)プロパン、2,2-ピス(2-ナフチルスルホニル)プロパン、2-メチルー2-(p-トルエンスルホニル)プロピオフェノン、2-シクロヘキシルカルポニル)ー2-(p-トルエンスルホニル)プロパン、2,4-ジメチルー2-(p-トルエンスルホニル)ペンタン-3ーオン等が挙げられる。

【0156】グリオキシム誘導体型の光酸発生剤の例と しては、ピスーo-(p-トルエンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシム、ビスーo-(p-トルエンスル ホニル) - α - ジフェニルグリオキシム、ピス - ο -(p-トルエンスルホニル) - α-ジシクロヘキシルグ リオキシム、ピス-o-(p-トルエンスルホニル)-2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-o-(p -トルエンスルホニル)-2-メチル-3,4-ペンタ ンジオングリオキシム、ピスーo~(n-ブタンスルホ ニル) - α-ジメチルグリオキシム、ピス-o-(n-ブタンスルホニル) - α-ジフェニルグリオキシム、ビ ス-ο-(n-プタンスルホニル) -α-ジシクロヘキ シルグリオキシム、ビスーo-(n-プタンスルホニ ル) - 2. 3 - ペンタンジオングリオキシム、ピス-o - (n-プタンスルホニル)-2-メチル-3,4-ペ ンタンジオングリオキシム、ピス-o-(メタンスルホ 64

フルオロメタンスルホニル) $-\alpha$ - \overline{y} + \overline{y}

【0157】なかでも好ましく用いられる光酸発生剤としては、スルホニウム塩、ビススルホニルジアゾメタン、N-スルホニルオキシイミドである。ポリマーに用いられる酸不安定基の切れ易さ等により最適な発生酸のアニオンは異なるが、一般的には揮発性がないもの、極端に拡散性の高くないものが選ばれる。この場合好適であるアニオンは、ペンゼンスルホン酸アニオン、トルエンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、2,2,2ートリフルオロエタンスルホン酸アニオン、ノナフルオロブタンスルホン酸アニオン、ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸アニオン、カンファースルホン酸アニオンである。

【0158】本発明のスルホニルジアゾメタンを光酸発生剤として用いるレジスト材料におけるスルホニルジアゾメタン以外の光酸発生剤の添加量としては、レジスト材料中の固形分100重量部に対して0~20重量部、好ましくは1~10重量部である。上記光酸発生剤は単独でも2種以上混合して用いることもできる。更に露光波長における透過率が低い光酸発生剤を用い、その添加量でレジスト膜中の透過率を制御することもできる。

【0159】また、本発明のスルホニルジアゾメタンを 光酸発生剤として用いるレジスト材料に、酸により分解 し酸を発生する化合物(酸増殖化合物)を添加してもよ い。これらの化合物についてはJ. Photopoly m. Sci. and Tech., 8. 43-44, 4 5-46 (1995)、J. Photopolym. S ci. and Tech., 9. 29-30 (199 6)において記載されている。

【0160】酸増殖化合物の例としては、tert-ブチル2-メチル2-トシロキシメチルアセトアセテート、2-フェニル2-(2-トシロキシエチル)1,3-ジオキソラン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。公知の光酸発生剤の中で安定性、特に熱安定性に劣る化合物は酸増殖化合物的な性質を示す場合が多い。

∅ 【0161】本発明のスルホニルジアゾメタンを光酸発

生剤として用いるレジスト材料における酸増殖化合物の 添加量としては、レジスト材料中の固形分100重量部 に対して2重量部以下、好ましくは1重量部以下であ る。添加量が多すぎる場合は拡散の制御が難しく解像性 の劣化、パターン形状の劣化が起こる。

【0162】(E)成分の酸の作用によりアルカリ現像 液への溶解性が変化する分子量3,000以下の化合物 (溶解阻止剤) としては、2,500以下の低分子量の フェノールあるいはカルポン酸誘導体の一部あるいは全 部を酸に不安定な置換基で置換した化合物を添加するこ ともできる。

【0163】分子量2、500以下のフェノールあるい はカルポン酸誘導体としては、ビスフェノールA、ビス フェノールH、ピスフェノールS、4,4-ピス(4' - ヒドロキシフェニル) 吉草酸、トリス (4-ヒドロキ シフェニル) メタン、1,1,1-トリス(4'-ヒド ロキシフェニル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'-ヒドロキシフェニル) エタン、フェノールフタレイン、 チモールフタレイン等が挙げられ、酸に不安定な置換基 としては上記ポリマーの酸不安定基として例示したもの 20 を再び挙げることができる。 ;

【0164】好適に用いられる溶解阻止剤の例として は、ピス(4 - (2 ・テトラヒドロピラニルオキシ)フ ェニル) メタン、ピス(4 - (2 ' テトラヒドロフラニ ルオキシ) フェニル) メタン、ピス (4-1erlープ トキシフェニル) メタン、ピス (4-tert-プトキ シカルボニルオキシフェニル) メタン、ビス (4-te r t ープトキシカルボニルメチルオキシフェニル) メタ ン、ピス(4-(1'-エトキシエトキシ)フェニル) メタン、ピス(4-(1'-エトキシプロピルオキシ) フェニル) メタン、2, 2-ピス(4'-(2''テト ラヒドロピラニルオキシ))プロパン、2,22-ビス (4'-(2''テトラヒドロフラニルオキシ)フェニ ル) プロパン、2, 2-ビス(4'-tert-プトギ シフェニル) プロパン、2, 2-ビス (4'-tert -プトキシカルボニルオキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-tert-プトキシカルボニルメチルオ キシフェニル) プロパン、2, 2-ビス(4'-(1''-エトキシエトキシ)フェニル)プロパン、 2, 2-ピス(4'-(1''-エトキシプロピルオキ 40 シ) フェニル) プロパン、4,4-ビス(4'-(2' 'テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル) 吉草 酸 l e r t プチル、4, 4 - ピス (4' - (2' 'テト ラヒドロフラニルオキシ) フェニル) 吉草酸 tertブ チル、4, 4-ピス(4'-lerl-ブトキシフェニ ル) 吉草酸 tertブチル、4,4-ピス(4-ter 1 - プトキシカルポニルオキシフェニル) 吉草酸 ter l プチル、4, 4-ピス (4'-tert-プトキシカ ルポニルメチルオキシフェニル)吉草酸tertプチ ル、4、4-ビス(4'-(1''-エトキシエトキ 50 タクリレート)コポリマー、ポリ(p-ヒドロキシスチ

シ) フェニル) 吉草酸 lertプチル、4,4-ビス (4'-(1'`-エトキシプロピルオキシ)フェニ ル) 吉草酸 ler l プチル、トリス (4-(2'テトラ ヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタン、トリス(4 (2'テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル)メタ ン、トリス(4-1ertープトキシフェニル)メタ ン、トリス(4-1erl-プトキシカルポニルオキシ フェニル) メタン、トリス (4-1ertープトキシカ ルポニルオキシメチルフェニル) メタン、トリス (4-(1'-エトキシエトキシ) フェニル) メタン、トリス (4-(1'-エトキシプロピルオキシ) フェニル) メ タン、1, 1, 2-トリス(4'-(2''テトラヒド ロピラニルオキシ) フェニル) エタン、1, 1, 2-ト リス(4'-(2''テトラヒドロフラニルオキシ)フ エニル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'-tert ープトキシフェニル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'-lerl-プトキシカルボニルオキシフェニ ル) エタン、1, 1, 2 - トリス (4' - tert-プ トキシカルボニルメチルオキシフェニル) エタン、1. 1, 2-トリス(4'-(1'-エトキシエトキシ)フ エニル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'- (1'-エトキシプロピルオキシ)フェニル)エタン等が挙げら れる。

【0165】本発明の一般式(1)で示されるスルホニ ルジアゾメタンを光酸発生剤として用いるレジスト材料 中の溶解阻止剤の添加量としては、レジスト材料中の固 形分100重量部に対して20重量部以下、好ましくは 15 重量部以下である。20 重量部より多いとモノマー 成分が増えるためレジスト材料の耐熱性が低下する。

【0166】本発明の一般式(1)で示されるスルホニ ルジアゾメタンは化学増幅ネガ型レジスト材料の光酸発 生剤として用いることができ、(H)成分のアルカリ可、 溶性樹脂の例として限定されるものではないが、上記 (B) 成分の中間体を挙げることができる。例えば、ポ リヮーヒドロキシスチレン、ポリmーヒドロキシスチレ ン、ポリ4-ヒドロキシ2-メチルスチレン、ポリ4-ヒドロキシ-3-メチルスチレン、ポリα-メチルρ-ヒドロキシスチレン、部分水素添加ポリヮーヒドロキシ スチレンコポリマー、ポリ(p-ヒドロキシスチレン- α - メチル p - ヒドロキシスチレン) コポリマー、ポリ (p-ヒドロキシスチレン-α-メチルスチレン) コポ リマー、ポリ(p-ヒドロキシスチレン-スチレン)コ ポリマー、ポリ(pーヒドロキシスチレン-mーヒドロ キシスチレン) コポリマー、ポリ (p-ヒドロキシスチ レン-スチレン) コポリマー、ポリ (p-ヒドロキシス チレン-アクリル酸) コポリマー、ポリ (p-ヒドロキ シスチレン-メタクリル酸) コポリマー、ポリ (p-ヒ ドロキシスチレン-メチルアクリレート) コポリマー、 ポリ(pーヒドロキシスチレンーアクリル酸ーメチルメ

レンーメチルアクリレート) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸ーメチルメタクリレート) コポリマー、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸、ポリ (アクリル酸ーメチルアクリレート) コポリマー、ポリ (メタクリル酸ーマレイミド) コポリマー、ポリ (メタクリル酸ーマレイミド) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸ーマレイミド) コポリマー、ポリマー、ポリマー、ポリマー、ポリマー、ポリマー、ポリマー、ポリアードロキシスチレンーメタクリル酸ーマレイミド) コポリマー等が挙げられるがこれらの組合わせに限定されるものではない。

【 0 1 6 7】好ましくは、ポリpーヒドロキシスチレン、部分水素添加ポリpーヒドロキシスチレンコポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンースチレン) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーアクリル酸) コポリマー、ポリ (pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸) コポリマーが挙げられる。特に、下配の単位 (2) 又は (2') を有するアルカリ可溶性樹脂が好ましい。

[0168].

【化49】

$$\begin{array}{c}
-\left(CH_{2} - \stackrel{R^{4}}{C}\right) \\
-\left(CH_{3} - \stackrel{R^{4}}{C}\right)
\end{array}$$
(2)

(式中、 R^4 は水素原子又はメチル基を示し、 R^5 は炭素数 $1\sim8$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。xは 0 又は正の整数、yは正の整数であり、x+y ≤ 5 を満足する数である。M、Nは正の整数で、0 < N / $(M+N) \leq 0$. 5 を満足する数である。)

【0169】分子量は重量平均分子量で3,000~100,000が好ましく、3,000未満ではポリマーとしての能力として劣り、耐熱性が低く、成膜性が十分でない場合が多く、100,000を超えると分子量が大きすぎるため、現像液への溶解性、レジスト溶剤への溶解性等に問題を生じる。また、分散度は3.5以下、好ましくは1.5以下が好ましい。分散度が3.5より大きいと解像性が劣化する場合が多い。製造方法には特に限定されないが、ポリーpーヒドロキシスチレン等にはリビングアニオン重合を用いることで分散度の低い(挟分散性の)ポリマーを合成することができる。

【0170】また、種々の機能をもたせるため、上記酸 50 のアルカリ可溶性化合物としては、特に限定されるもの

不安定基保護化ポリマーのフェノール性水酸基、カルボ キシル基の一部に置換基を導入してもよい。例えば、基 板との密着性を向上するための置換基やエッチング耐性 向上のための置換基、特に未露光部、低露光部のアルカ リ現像液への溶解速度が高すぎないように制御するた め、酸やアルカリに比較的安定な置換基を導入すること が好ましい。置換基の例として、例えば2-ヒドロキシ エチル基、2-ヒドロキシプロピル基、メトキシメチル 基、メトキシカルポニル基、エトキシカルポニル基、メ トキシカルポニルメチル基、エトキシカルポニルメチル 基、4-メチル-2-オキソ-4-オキソラニル基、4 -メチル-2-オキソー4-オキサニル基、メチル基、 エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、n-プチル基、sec-ブチル基、アセチル基、ピバロイル 基、アダマンチル基、イソポロニル基、シクロヘキシル 基等が挙げられるが、これらに限定されるものではな い。また、酸分解性の置換基、例えばtープトキシカル ポニル基や、t-プチル基、t-プトキシカルポニルメ チル基等の比較的酸分解しにくい置換基を導入すること 20 できる。

68

【0171】また、(I)成分の酸の作用により架橋構 造を形成する酸架橋剤として、分子内に2個以上のヒド ロキシメチル基、アルコキシメチル基、エポキシ基又は ビニルエーテル基を有する化合物が挙げられ、置換グリ コウリル誘導体、尿素誘導体、ヘキサ(メトキシメチ ル) メラミン等が本発明のスルホニルジアゾメタンを用 いた化学増幅ネガ型レジスト材料の酸架橋剤として好適 に用いられる。例えば、N, N, N', N'ーテトラメ トキシメチル尿素とヘキサメトキシメチルメラミン、テ トラヒドロキシメチル置換グリコールウリル類及びテト ラメトキシメチルグリコールウリルのようなテトラアル コキシメチル置換グリコールウリル類、置換及び未置換 ピス~ヒドロキシメチルフェノール類、ピスフェノール A等のフェノール性化合物とエピクロロヒドリン等の縮 合物が挙げられる。特に好適な架橋剤は、1,3,5, 7-テトラメトキシメチルグリコールウリルなどの1, 3, 5, 7-テトラアルコキシメチルグリコールウリル 又は1,3,5,7ーテトラヒドロキシメチルグリコー ルウリル、2,6-ジヒドロキシメチルp-クレゾー 40 ν , 2, $6 - \nu$ 2', 6, 6'-テトラヒドロキシメチルーピスフェノ ールA及び1、4-ピスー[2-(2-ヒドロキシプロ ピル)] -ペンゼン、N, N, N', N'-テトラメト キシメチル尿素とヘキサメトキシメチルメラミン等が挙 げられる。添加量は任意であるが、レジスト材料中の固 形分100重量部に対して1~20重量部、好ましくは 5~15重量部である。これら架橋剤は単独でも2種以 上を併用してもよい。

【0172】また、(J)成分の分子量2,500以下のアルカリ可溶性化合物としては、特に限定されるもの

ではないが、フェノール基及び/又はカルボキシル基を 2つ以上持つものが好ましい。具体的には、クレソー ル、カテコール、レゾルシノール、ピロガロール、フロ ログリシン、ピス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、 2, 2-ピス(4'-ヒドロキシフェニル)プロパン、 ピス(4 - ヒドロキシフェニル)スルホン、1, 1, 1 -トリス(4'-ヒドロキシフェニル)エタン、1. 1, 2-トリス(4'-ヒドロキシフェニル) エタン、 ヒドロキシベンゾフェノン、4-ヒドロキシフェニル酢 酸、3-ヒドロキシフェニル酢酸、2-ヒドロキシフェ 10 ニル酢酸、3-('4-ヒドロキシフェニル)プロピオン 酸、3-(2-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸、 2, 5-ジヒドロキシフェニル酢酸、3、4-ジヒドロ キシフェニル酢酸、1,2-フェニレン二酢酸、1,3 -フェニレン二酢酸、1,4-フェニレン二酢酸、1. 2-フェニレンジオキシ二酢酸、1, 4-フェニレンジ プロパン酸、安息香酸、サリチル酸、4,4-ビス (4'ーヒドロキシフェニル) 吉草酸、4-tert-プトキシフェニル酢酸、4-(4-ヒドロキシフェニ ル) 酪酸、3, 4-ジヒドロキシマンデル酸、4-ヒド ロキシマンデル酸等が挙げられ、中でもサリチル酸、 4, 4-ビス(4'-ヒドロキシフェニル) 吉草酸が好 適である。これらは単独あるいは2種以上の組合せで用 いることができる。添加量は任意であるが、レジスト材 料中の固形分100重量部に対して0~20重量部、好 ましくは2~10重量部である。

【0173】本発明のスルホニルジアゾメタンを光酸発生剤として用いるレジスト材料中には、更に(F):PED安定性のための塩基性化合物、(G):有機酸誘導体、塗布性を向上させるための界面活性剤、基板からの乱反射を少なくするための吸光性材料などの添加剤を加えることができる。

【0174】(F)成分の塩基性化合物は、光酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適しており、このような塩基性化合物の配合により、レジスト膜中での酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やパターンプロファイル等を向上することができる。

【0175】このような塩基性化合物としては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、 芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

【0176】具体的には、第一級の脂肪族アミン類とし イソオキサゾール等)、チアゾール誘導体(例えば、チ アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、n-プ アゾール、イソチアゾール等)、イミダゾール誘導体 ロピルアミン、イソプロピルアミン、n-プチルアミ (例えば、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、4 ン、イソプチルアミン、sec-プチルアミン、ter 50 -メチル-2-フェニルイミダゾール等)、ピラゾール

t-ブチルアミン、ペンチルアミン、tert-アミル アミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シク ロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、 ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチル アミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラ エチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂肪族アミ ン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーn ープロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジーnーブ チルアミン、ジイソプチルアミン、ジーsec-ブチル アミン、ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、 ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチ ルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシ ルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N ージメチルメチレンジアミン、N, N-ジメチルエチレ ンジアミン、N, N-ジメチルテトラエチレンペンタミ ン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリ メチルアミン、トリエチルアミン、トリーnープロピル アミン、トリイソプロピルアミン、トリーnープチルア ミン、トリイソプチルアミン、トリーsecープチルア ミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミ ン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、 トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニル アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリ セチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルメチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルテト ラエチレンペンタミン等が例示される。

【0177】また、混成アミン類としては、例えば、ジ メチルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベ ンジルアミン、フェネチルアミン、ペンジルジメチルア ミン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン 類の具体例としては、アニリン誘導体(例えば、アニリ ン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プ ロピルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチ ルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリ ン、エチルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルア ニリン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4 ーニトロアニリン、2,4ージニトロアニリン、2,6 ージニトロアニリン、3, 5-ジニトロアニリン、N, 40 N-ジメチルトルイジン等)、ジフェニル (p-トリ ル) アミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルア ミン、フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノ ナフタレン、ピロール誘導体(例えば、ピロール、2H - ピロール、1 - メチルピロール、2、4 - ジメチルピ ロール、2,5-ジメチルピロール、N-メチルピロー ル等)、オキサゾール誘導体(例えば、オキサゾール、 イソオキサゾール等)、チアゾール誘導体(例えば、チ アゾール、イソチアゾール等)、イミダゾール誘導体 (例えば、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、4

ン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ) エチル] ピペラジ ン、ピペリジンエタノール、1-(2-ヒドロキシエチ ル) ピロリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)-2-

72

ピロリジノン、3-ピペリジノー1,2-プロパンジオ ール、3-ピロリジノー1:2-プロパンジオール、8 ーヒドロキシユロリジン、3-クイヌクリジノール、3 ートロパノール、1ーメチルー2-ピロリジンエタノー ル、1-アジリジンエタノール: N-(2-ヒドロキシ 10 エチル) フタルイミド、N-!(2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミド等が例示される。アミド誘導体とし ては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N ージメチルホルムアミド、アセトアミド、Nーメチルア セトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオ

ンアミド、ベンズアミド等が例示される。イミド誘導体

としては、フタルイミド、サクシンイミド、マレイミド

等が例示される。

【0179】更に、このヒドロキシ基を有する含窒素化 合物のヒドロキシル基の一部あるいは全部をメチル基。 20 エチル基、メトキシメチル基、メトキシエトキシメチル 基、アセチル基、エトキシエチル基等で置換した化合物 が挙げられ、エタノールアミン、ジエタノールアミン、 トリエタノールアミンのメチル置換体、アセチル置換 体、メトキシメチル置換体、メトキシエトキシメチル置 換体が好ましく用いられる。 具体的にはトリス (2-メ トキシエチル) アミン、トリス (2-エトキシエチル) アミン、トリス(2 -アセトキシエチル)アミン、トリ ス {2-(メトキシメトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(メトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス [2-((2-メトキシエトキシ) メトキシ] エチル] アミン、トリス {2-(2-メトキシエトキシ) エチ ル} アミン、トリス(2-(1-メトキシエトキシ)エ チル} アミン、トリス {2-(1-エトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシプロポキ シ) エチル) アミン、トリス [2-{(2-ヒドロキシ エトキシ) エトキシ} エチル] アミンが挙げられる。

【0180】なお、塩基性化合物は、1種を単独で又は 2種以上を組合わせて用いることができ、その配合量 は、レジスト材料中の固形分100重量部に対して0~ 2重量部、特に0.01~1重量部を混合したものが好 適である。配合量が2重量部を超えると感度が低下しす ぎる場合がある。

【0181】(G)成分である有機酸誘導体の例として は、特に限定されるものではないが、具体的にフェノー ル、クレゾール、カテコール、レゾルシノール、ピロガ ロール、フロログリシン、ピス(4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、2, 2-ピス(4'-ヒドロキシフェニ ル) プロパン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) スルホ ン、1, 1, 1-トリス(4'-ヒドロキシフェニル) ル) モルホリン、2-(2-ヒドロキシエチル) ピリジ 50 エタン、1, 1, 2-トリス(4'-ヒドロキシフェニ

誘導体、フラザン誘導体、ピロリン誘導体(例えば、ピ ロリン、2-メチル-1-ピロリン等)、ピロリジン誘 導体(例えば、ピロリジン、N-メチルピロリジン、ピ ロリジノン、N-メチルピロリドン等)、イミダゾリン 誘導体、イミダゾリジン誘導体、ピリジン誘導体(例え ば、ピリジン、メチリピリジン、エチルピリジン、プロ ピルピリジン、ブチルピリジン、4-(1-ブチルペン チル) ピリジン、ジメチルピリジン、トリメチルピリジ ン、トリエチルピリジン、フェニルピリジン、3-メチ ルー2-フェニルピリジン、4-tert-プチルピリ ジン、ジフェニルピリジン、ベンジルピリジン、メトキ シピリジン、プトキシピリジン、ジメトキシピリジン、 1-メチル-2-ピリドン、4-ピロリジノピリジン、 1-メチル-4-フェニルピリジン、2-(1-エチル プロピル) ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノ ピリジン等)、ピリダジン誘導体、ピリミジン誘導体、 ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導 体、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導体、モルホリン 誘導体、インドール誘導体、イソインドール誘導体、1 H-インダゾール誘導体、インドリン誘導体、キノリン 誘導体(例えば、キノリン、3-キノリンカルポニトリ ル等)、イソキノリン誘導体、シンソリン誘導体、キナ ゾリン誘導体、キノキサリン誘導体、フタラジン誘導 体、プリン誘導体、プテリジン誘導体、カルバゾール誘 導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、フ ェナジン誘導体、1,10-フェナントロリン誘導体、 アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導体、 グアノシン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等 The state of the s が例示される。

【0178】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物 としては、例えば、アミノ安息香酸、インドールカルボ ン酸、アミノ酸誘導体(例えば、ニコチン酸、アラニ ン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリ シン、ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、 ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニ ン、リジン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メ トキシアラニン) 等が例示され、スルホニル基を有する 含窒素化合物として、3-ビリジンスルホン酸、p-ト ルエンスルホン酸ピリジニウム等が例示され、ヒドロキ シ基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有 する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物として は、2-ヒドロキシピリジン、アミノクレゾール、2, 4-キノリンジオール、3-インドールメタノールヒド レート、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、 トリエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミ ン、N、N-ジエチルエタノールアミン、トリイソプロ パノールアミン、2, 2'-イミノジエタノール、2-アミノエタノール、3-アミノ-1-プロパノール、4 ーアミノー1ープタノール、4-(2-ヒドロキシエチ

ル) エタン、ヒドロキシベンゾフェノン、4-ヒドロキ シフェニル酢酸、3-ヒドロキシフェニル酢酸、2-ヒ ドロキシフェニル酢酸、3-(4-ヒドロキシフェニ ル) プロピオン酸、3-(2-ヒドロキシフェニル) プ ロピオン酸、2,5-ジヒドロキシフェニル酢酸、3. 4-ジヒドロキシフェニル酢酸、1,2-フェニレンニ 酢酸、1, 3-フェニレン二酢酸、<math>1, 4-フェニレン二酢酸、1,2-フェニレンジオキシ二酢酸、1,4-フェニレンジプロパン酸、安息香酸、サリチル酸、4. 4-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) 吉草酸、4-t 10 erlープトキシフェニル酢酸、4-(4-ヒドロキシ フェニル) 酪酸、3, 4-ジヒドロキシマンデル酸、4 - ヒドロキシマンデル酸等が挙げられ、中でもサリチル・ 酸、4,4ーピス(4)ーヒドロキシフェニル) 吉草酸 が好適である。これらは単独あるいは2種以上の組合せ で用いることができる。

【0182】本発明のスルホニルジアゾメタンを光酸発 生剤として用いるレジスト材料中の有機酸誘導体の添加 量としては、レジスト材料中の固形分100重量部に対 して5重量部以下、好ましくは1重量部以下である。添 20 加量が5重量部より多い場合は解像性を劣化させる可能 性がある。なお、レジスト中の組成の組合わせによりこ の有機酸誘導体は添加されなくてもよい。

【0183】また、本発明のスルホニルジアゾメタンを 光酸発生剤として用いるレジスト材料中には界面活性剤 を添加することもできる。

【0184】界面活性剤の例としては、特に限定される ものではないが、ポリオキシエチレンラウリルエーテ ル、ポリオキシエチレンステリアルエーテル、ポリオキ シエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイ ンエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル 類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、 ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリ オキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシ エチレンポリオキシプロピレンプロックコポリマー類、 ソルピタンモノラウレート、ソルピタンモノパルミテー ト、ソルビタンモノステアレート等のソルビタン脂肪酸 エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレ ート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテー ト、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、 ポリオキシエチレンソルピタントリオレエート、ポリオ キシエチレンソルピタントリステアレート等のポリオキ シエチレンソルピタン脂肪酸エステルのノニオン系界面 活性剤、エフトップEF301、EF303、EF35 2 (トーケムプロダクツ)、メガファックF171, F 172, F173 (大日本インキ化学工業)、フロラー ドFC430, FC431 (住友スリーエム)、アサヒ ガードAG710、サーフロンS-381、S-38 2, SC101, SC102, SC103, SC10

0、KH-30、KH-40、サーフィノールE100 4 (旭硝子) 等の沸索系界面活性剤、オルガノシロキサ ンポリマーKP341, X-70-092, X-70-093 (信越化学工業)、アクリル酸系、又はメタクリ ル酸系ポリフローNo.75,No.95(共栄社油脂 化学工業)が挙げられ、中でもFC430、サーフロン S-381、サーフィノールE1004が好適である。 これらは単独あるいは2種以上の組合せで用いることが

【0185】本発明のスルホニルジアゾメタンを光酸発 生剤として用いるレジスト材料中の界面活性剤の添加量 としては、レジスト材料組成物中の固形分100重量部 に対して2重量部以下、好ましくは1重量部以下であ

【0186】更に、本発明のスルホニルジアソメタンを 光酸発生剤として用いるレジスト材料には紫外線吸収剤 を配合することができる。

【0187】具体的には、ペンタレン、インデン、ナフ タレン、アズレン、ヘプタレン、ピフェニレン、インダ セン、フルオレン、フェナレン。フェナントレン、アン トラセン、フルオランテン、アセフェナントリレン、ア セアントリレン、トリフェニレン、ピレン、クリセン、 ナフタレン、プレイアデン、ピセン、ペリレン、ペンタ フェン、ペンタセン、ベンゾフェナントレン、アントラ キノン、アントロン、ペンズアントロン、2、7-ジメ トキシナフタレン、2-エチルー9、10-ジメトキシ アントセラン、9, 10-ジメチルアントラセン、9-エトキシアントラセン、1,2-ナフトキノン、9-フ ルオレン、下記一般式 (D1)、 (D2) 等の縮合多環 炭化水素誘導体、チオキサンテン-9-オン、チアント レン、ジベンゾチオフェン等の縮合複素環誘導体、2. 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、2,4-ジヒ ドロキシベンゾフェノン、3,5-ジヒドロキシベンゾ フェノン、4,4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、 4, 4'ーピス(ジメチルアミノ)ペンゾフェノン等の ベンゾフェノン誘導体、スクエアル酸、ジメチルスクエ アレート等のスクエアル酸誘導体、ピス(4-ヒドロキ シフェニル) スルホキシド、ピス (4-1ertープト 40 キシフェニル) スルホキシド、ピス (4-tert-ブ トキシカルボニルオキシフェニル) スルホキシド、ビス [4-(1-エトキシエトキシ) フェニル] スルホキシ ド等のジアリールスルホキシド誘導体、ピス (4-ヒド ロキシフェニル) スルホン、ピス (4-1ertープト キシフェニル)スルホン、ピス(4-1erl-プトキ シカルポニルオキシフェニル)スルホン、ピス [4-(1-エトキシエトキシ) フェニル] スルホン、ピス [4-(1-エトキシプロポキシ)フェニル] スルホン 等のジアリールスルホン誘導体、ペンゾキノンジアジ 4, SC105, SC106、KH-10、KH-2 50 ド、ナフトキノンジアジド、アントラキノンジアジド、

ジアソフルオレン、ジアゾテトラロン、ジアゾフェナン トロン等のジアゾ化合物、ナフトキノン-1、2-ジア ジドー5-スルホン酸クロリドと2,3,4-トリヒド ロキシペンゾフェノンとの完全もしくは部分エステル化 合物、ナフトキノン-1, 2-ジアジド-4-スルホン 酸クロリドと2, 4, 4'-トリヒドロキシベンゾフェ

ノンとの完全もしくは部分エステル化合物等のキノンジ アジド基含有化合物等、9-アントラセンカルボン酸 t ertープチル、9-アントラセンカルボン酸tert* *-アミル、9-アントラセンカルボン酸 tert-メト キシメチル、9-アントラセンカルボン酸 tert-エ トキシエチル、9-アントラセンカルポン酸2-Lér tーテトラヒドロピラニル、9ーアントラセンカルボン 酸2-1ertーテトラヒドロフラニル等を挙げること

76

[0188]

【化50】

$$(R^{62})_{E}$$
 $(R^{63})_{G}$
 $(R^{64})_{F}$
 $[(R^{64})_{J}COOR^{65}]_{H}$
 $(D1)$

$$(R^{62})_E$$
 $(R^{61})_F$
 $(R^{61})_F$
 $(R^{64})_JCOOR^{65}$
 $(R^{64})_H$

(式中、R⁶¹~R⁶³はそれぞれ独立に水素原子、直鎖状 もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状の アルコキシ基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアル キル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はアリ ール基である。R⁶⁴は酸素原子を含んでいてもよい置換 もしくは非置換の2価の脂肪族炭化水素基、酸素原子を 含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂環式炭 化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もじくは非 置換の2価の芳香族炭化水素基又は酸素原子であり、R 65は上記と同様の酸不安定基である。」は0又は1であ る。E、F、Gはそれぞれ0又は1~9の整数、Hは1 ~10の正の整数で、かつE+F+G+H≦10を満足 [· i · する。)・

【0189】上記紫外線吸収剤の配合量は、ベース樹脂 100重量部に対して0~10重量部、より好ましくは 0. 5~10重量部、更に好ましくは1~5重量部であ る。

【0190】本発明の一般式(1)で表されるスルホニ ルジアゾメタンを光酸発生剤として用いる化学増幅ポジ 型レジスト材料を種々の集積回路製造に用いる場合は、 特に限定されないが、公知のリソグラフィー技術を用い ることができる。

【0191】集積回路製造用の基板 (Si, SiO₂, SIN, SION, TIN, WSI, BPSG, SO G、有機反射防止膜等)上にスピンコート、ロールコー ト、フローコート、ディップコート、スプレーコート。 ドクターコート等の適当な塗布方法により塗布膜厚が $0.1 \sim 2.0 \mu m$ となるように塗布し、ホットプレー ト上で60~150℃、1~10分間、好ましくは80 ~120 \mathbb{C} 、1~5分間プリベークする。次いで、紫外 50 と水酸化ナトリウム40g(1.0モル)をエタノール

線、遠紫外線、電子線、X線、エキシマーレーザー、ア 線、シンクロトロン放射線などから選ばれる光源、好ま しくは300nm以下の露光波長で目的とするパターン を所定のマスクを通じて露光を行う。露光量は1~20 0 m J / c m² 程度、好ましくは 1.0 ~ 1.0 0 m J / c m²程度となるように露光することが好ましい。ホット プレート上で60~150℃、1~5分間、好ましくは 80~120℃、1~3分間ポストエクスポージャベー 3 4 1: ク(PEB)する。

【0192】更に、0.1~5%、好ましくは2~3% テトラメチルアンモニウムヒドロキシド (TMAH) 等 のアルカリ水溶液の現像液を用い、0.1~3分間、好 ましくは 0. 5~2分間、浸渍 (dip) 法、パドル (puddle) 法、スプレー (spray) 法等の常 法により現像することにより、基板上に目的のパターン が形成される。なお、本発明材料は、特に高エネルギー 線の中でも254~146nmの遠紫外線、電子線、X 線、エキシマーレーザー、ァ線、シンクロトロン放射線 による微細パターンニングに最適である。また、上記範 囲を上限及び下限から外れる場合は、目的のパターンを 得ることができない場合がある。

[0193]

【実施例】以下、合成例を示し、本発明を具体的に説明 するが、本発明は下記の実施例に限定されるものではな い。なお、参考例として化学増幅ポジ型レジスト材料の 評価結果も記載する。

【0194】 [合成例1] ピス(4-ヒドロキシフェニ ルチオ)メタンの合成

4-ヒドロキシチオフェノール126g(1.0モル)

500gに溶解させ、60℃に加温した。水酸化ナトリ ウムの溶解を確認した後、ジクロロメタン60g(0. 7モル)を滴下した。オイルバスで60~70℃に加温 し、3時間熟成を行い、冷却後、水500gを加え、ジ クロロメタン300gで抽出操作を二回繰り返した。得 られた有機層を濃縮し、油状残渣として140gを得 た。これ以上の精製はせず、このまま次の反応に用い た。

【0195】[合成例2]ピス(4-メチルスルホニル オキシフェニルチオ)メタンの合成

合成例1のピス(4-ヒドロキシフェニルチオ)メタン 粗精製物23g(0.1モル)をアセトン200gに溶 解し、炭酸カリウム35g(0.25モル)とメタンス ルホニルクロリド28g(0.24モル)を加え、70 ℃のオイルバス上で還流させ、4時間の熟成を行った。 冷却後、無機塩を濾過、更にこの無機塩をアセトン50 gで洗浄した。濾液と洗液を合わせて濃縮し、得られた 油状物をジクロロメタン150gに溶解させ、水100 gを用いて洗浄を行った後に再度濃縮を行った。油状の 濃縮残渣38gはこれ以上の精製を行わず、次の反応に 用いた(この油状物は室温放置により結晶化した)。

【0.196】 [合成例3] ピス

(4-メチルスルホニル オキシフェニルスルホニル) メタンの合成:

合成例2のピスパ4-メチルスルホニルオキシフェニル チオ) メタンの粗精製物38g(0.097モル) をエ タノール700g及び酢酸50gに溶解(分散)させ、 触媒としてタングステン酸ナトリウム二水和物 3.3 g (0.01モル)を加えてオイルパスで60℃に加温し た。35%過酸化水素水49g(0.5モル)を70℃ を超えないような速度で滴下した。更に熟成を2時間行 30 った。滴下終了の前後で反応系に結晶が析出し、冷却す ることで更に結晶が析出した。冷時濾過を行い、結晶を 水300gで洗浄し、目的物を得た。収量40g(収率 83%):

【0197】 [合成例4] ピス(4-メチルスルホニル オキシフェニルスルホニル)ジアゾメタンの合成・

合成例3のピス(4-メチルスルホニルオキシフェニル スルホニル) メタン9. 7g(0.02モル) をジクロ ロメタン97gに分散させた。別途調製したpートルエ ンスルホニルアジド4.6g(0.03モル)を加え た。室温で撹拌しながら、DBU(1,8-ジアザビシ クロ[5.4.0] - 7 - ウンデセン) 5. [9g(0. 03モル)を加え、5分後に0.2 N塩酸水溶液150 gを加えて反応停止した。有機層を分液後、更に有機層 を水100gを用いて洗浄した。有機層を濃縮し、得ら れた残渣14gをシリカゲルカラムクロマト(溶出液: ジクロロメタン) にて精製を行い、得られた油状物にへ キサン40gを入れて結晶化を行い、濾過及び減圧乾燥 を行った。微黄色結晶:収量3.0g(収率29%)。

78

シフェニルスルホニル)ジアゾメタンの核磁気共鳴スペ クトル(NMR)、赤外吸収スペクトル(IR)、元素 分析の結果を以下に示す。

 $(1H-NMR:CDCl_3)$

【化51】

(1) Ha 3. 26 6 H

(2) $Hb = 7.49 \sim 7.52$ 二重項 4 H

(3) Hc 8. 70~8. 10 二重項 4 H

(IR: cm⁻¹) 2117, 1589, 1486, 14 07, 1371, 1353, 1205, 1184, 11 51, 1083, 977, 875, 852

(元素分析値C15 H14 N2 O10 S4:%)

理論値 C35.3 H2.8 N5.5

実測値: C35.1 H2.9 N5.4

【0199】 [合成例5] ピス(4-(4'-メチルフ ェニルスルホニルオキシ)フェニルチオ)メタンの合成 合成例1のピス(4-ヒドロキシフェニルチオ)メタン 粗精製物23g(0.1モル)をテトラヒドロフラン1 00gに溶解し、水酸化ナトリウム8.8g(0.22 モル)と水40gを加え、氷浴上で冷却した。p-トル エンスルホニルクロリド42g(0.22モル)を10 ℃を超えない温度で固形物のまま分割投入し、投入終了 後、1時間の熟成を行った。分離した有機層にジクロロ メタン200gを加え、この有機層を水100gで洗浄 した。有機層を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲル カラムクロマトで精製し、目的物を得た。収量36g (収率63%)。

【0200】 [合成例6] ピス(4-(4'-メチルフ ェニルスルホニルオキシ)フェニルスルホニル)メタン の合成

合成例5のピス(4-(4'-メチルフェニルスルホニ ルオキシ)フェニルチオ) メタン7.8g(0.014 モル)とタングステン酸ナトリウム2水和物0.5g (0.0015モル)をエタノール120gと酢酸20 gに分散させ、オイルバスで60℃に加温した。35% 過酸化水素水17g(0.17モル)を70℃を超えな い温度で滴下し、更に60℃で3時間熟成を行った。熟 成後冷却することで結晶化が進行し、結晶を濾過及び水 20gで洗浄することにより目的物を得た。収量8.2 g (収率95%)。

【0201】 [合成例7] ピス(4-(4'-メチルフ ェニルスルホニルオキシ)フェニルスルホニル)ジアゾ メタンの合成

合成例6のピス(4-(4'-メチルフェニルスルホニ 【0198】得られたピス(4-メチルスルホニルオキ 50 ルオキシ)フェニルスルホニル)メタン7.2g(0.

【0202】得られたピス(ピス(4-(4'-メチルフェニルスルホニルオキシ)フェニルスルホニル)ジアゾメタンの核磁気共鳴スペクトル(NMR)、赤外吸収スペクトル(IR)、元素分析の結果を以下に示す。

 $(1H-NMR:CDC1_8)$

【化52】::

(1) Ha 2.47 一重項 6H

(2) Hb 7.19~7.23 二重項 4H

(3) Hc 7.73~7.76 二重項 4H

(4) Hd 7.35~7.38 二重項 4H

(5) He 7. 93~7. 96 · 二重項 4H

(IR:cm⁻¹) 2108, 2106, 1586, 14 87, 1377, 1375, 1361, 1296, 12 03, 1176, 1151, 1091, 1083, 10 16, 991, 864

(元素分析値C27 H22 N2 O10 S1:%)

理論値 C48.9 H3.4 N4.2

実測値 C48.8 H3.5 N4.0

【0203】 [合成例8] ピス(4-(n-ブチルスルホニルオキシ) フェニルスルホニル) ジアゾメタンの合成

合成例 1 のピス(4 ーヒドロキシフェニルチオ)メタン 粗精製物を用い、メタンスルホニルクロリドの代わりに n ープタンスルホニルクロリドを用いる以外は合成例 2 、3 、4 と同様に合成を行った。

【0204】 [合成例9] ビス(4-(ベンゼンスルホニルオキシ) フェニルスルホニル) ジアゾメタンの合成合成例1のビス(4-ヒドロキシフェニルチオ) メタン 粗精製物を用い、p-トルエンスルホニルクロリドの代わりにベンゼンスルホニルクロリドを用いる以外は合成例5、6、7と同様に合成を行った。

【0205】 [合成例10] シクロヘキシルチオ (4-ヒドロキシフェニルチオ) メタンの合成

4-ヒドロキシチオフェノール12.6g(0.1モル)と水酸化ナトリウム4.0g(0.1モル)をエタノール100gに分散させ、70℃に加温して溶解させた。この溶液に先に配載の方法(米国特許第2,354,230号)でシクロヘキサンチオールとホルムアルデヒド、塩酸から別途調製したクロロメチルーシクロヘキシルスルフィド16.5g(0.1モル)を滴下し、更に70℃で4時間熟成を行った。熟成終了後冷却し、水50gを加え、この溶液にジクロロメタン100gを用いて抽出操作を二回行った。有機層を減圧濃縮して目的の租精製物26gを得た。これ以上の精製をせず、次の反応を行った。

【0206】 [合成例11] シクロヘキシルチオ(4-メタンスルホニルオキシフェニルチオ) メタンの合成合成例10のシクロヘキシルチオ(4-ヒドロキシフェニルチオ) メタン租精製物26gをアセトン300gに溶解し、炭酸カリウム21g(0.15モル) とメタンスルホニルクロリド13g(0.11モル) を加えてオイルバスで70℃に加熱し、更に熟成を4時間行った。熟成終了後無機塩を濾過し、更にこの無機塩をアセトン50gで洗浄した。洗液と濾液を減圧濃縮し、残渣をジクロロメタン300gで溶解し、水50gで洗浄した。再度有機層を減圧濃縮し、目的の油状物を30g得た。これ以上の精製をせず、次の反応を行った。

【0207】 [合成例12] シクロヘキシルスルホニル (4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) メ タンの合成

30 合成例11のシクロヘキシルチオ(4-メタンスルホニルオキシフェニルチオ)メタンの粗精製物30gをエタノール200gと酢酸20gに分散させ、タングステン酸ナトリウム2水和物3.5g(0.01モル)を加えた。この溶液を70℃に加温し、35%過酸化水素水68g(0.7モル)を75℃を超えないように滴下した。滴下終了後このまま70℃で5時間熟成を行った。熟成終了後、室温まで放冷することで結晶が析出した。収量33g(収率83%)。

【0208】 [合成例13] シクロヘキシルスルホニル 0 (4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) ジ アゾメタンの合成

合成例12のシクロヘキシルスルホニル(4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル)メタン10g(0.025モル)をジクロロメタン150gに分散させ、p-トルエンスルホニルアジド4.6g(0.03モル)を加えた。氷冷下撹拌しながらDBU4.9g(0.025モル)を加え、10分後に0.2規定塩酸水溶液を100gにより反応停止を行った。有機層を分液後、更に有機層を水100gを用いて洗浄した。有機50層を濃縮し、得られた残渣13gをシリカゲルカラムク

ロマト(溶出液:ジクロロメタン)にて精製を行い、得 られた油状物にヘキサン20gを入れて結晶化を行い、 濾過及び減圧乾燥を行った。微黄色結晶:収量4.0g (収率38%)。

【0209】得られたシクロヘキシルスルホニル (4-メタンスルホニルオキシフェニルスルホニル) ジアソメ タンの核磁気共鳴スペクトル (NMR)、赤外吸収スペ クトル(IR)、元素分析の結果を示す。

 $(1H-NMR:CDCl_3/ppm)$ 1.00

【化53】

(1) Ha 3. 26 一重項 6 H

(2) Hb 7. 49~7. 52 二重項 4 H

(3) Hc 8. $70 \sim 8$. 10 二重項 4 H

(4) Hd 3. $40 \sim 3$. 51 多重項 1H

(5) He 1.12~2.23 多重項 10H (IR: cm⁻¹) 2109, 2106, 1585, 14 87, 1376, 1375, 1360, 1296, 12 03, 1177, 1153, 1091, 1084, 10 16, 991, 864

(元素分析値C14H18N2O7S3:%) 理論値 C39.8 H4.3 N6.6 実測値 C39.6 H4.5 N6.4

【0210】 [合成例14] (4-メタンスルホニルオ キシフェニルスルホニル)(ベンゾイル)ジアゾメタン の合成

合成例10のクロロメチルシクロヘキシルスルフィドの 代わりに α - プロモアセトフェノンを用い、酸化剤の量 を半量に減らす以外は合成例10、11、12、13と 同様に反応を行い、目的の(4-メタンスルホニルオキ シフェニルスルホニル) (ベンゾイル) ジアゾメタンを 合成した。

【0211】 [参考例] 以下、参考例としてレジスト組 成物に本発明のスルホニルジアゾメタンを配合した場合 の効果を示す。表1~3に示すレジスト材料を調製し 40 た。ここで、表1~3に挙げるレジスト組成物の成分は 次の通りである。

重合体A:ポリp-ヒドロキシスチレンの水酸基を1-エトキシエチル基15モル%、tert-プトキシカル ポニル基15モル%づつ保護した、重量平均分子量1 2,000の重合体。

重合体B:ポリp-ヒドロキシスチレンの水酸基を1-エトキシエチル基10モル%、tert-プトキシカル ポニル基15モル%づつ保護した、重量平均分子量1 1,000の重合体。

重合体C:ポリp-ヒドロキシスチレンの水酸基を1-エトキシエチル基15モル%、tertープトキシカル ポニル基10モル%づつ保護した、重量平均分子量1 1,000の重合体。

82

重合体D:ポリp-ヒドロキシスチレンの水酸基を1-エトキシエチル基25モル%保護し、更に1,2-プロ パンジオールジピニルエーテルで3モル%架橋した、重 量平均分子量13,000の重合体。

重合体E:ポリローヒドロキシスチレンの水酸基を1-10 エトキシエチル基30モル%保護した。重量平均分子量 12.000の重合体。

重合体F:ポリp-ヒドロキシスチレンの水酸基を1-エトキシエチル基10モル%、tert-ブトキシカル ポニル基10モル%づつ保護し、更に1,2-プロパン ジオールジピニルエーテルで3モル%架橋した、重量平 均分子量15,000の重合体。

重合体G:ポリp-ヒドロキシスチレンの水酸基を1-エトキシエチル基15モル%、tert-ブトキシカル ボニル基10モル%づつ保護し、更に1,2-プロパン ジオールジピニルエーテルで3モル%架橋した、重量平 均分子量13,000の重合体。

重合体H:p-ヒドロキシスチレンと1-エトキシシク ロペンチルメタクリレートのコポリマーで、その組成比 (モル比) が 7 0 : 3 0、更に重量平均分子量 1 1, 0 00の重合体。

重合体 I:p-ヒドロキシスチレンと1-エトキシシク ロペンチルアクリレートのコポリマーで、その組成比 (モル比) が65:35、更に重量平均分子量14.0 00の重合体。

重合体 J:上記重合体 I の組成中に更にスチレンを 5 重 量%含む重量平均分子量12,000の重合体。

重合体K:p-ヒドロキシスチレンと1-エトキシシク ロペンチルメタクリレートのコポリマーで、その組成比 (モル比)が70:30、更にp-ビドロキシスチレン のフェノール性水酸基を1、2-プロパンジオールジビ ニルエーテルで2モル%架橋した、重量平均分子量1 3,000の重合体。

重合体L:p-ヒドロキシスチレン、1-エトキシシク ロペンチルメタクリレート、p‐tert‐プトキシス チレンのコポリマーで、その組成比(モル比)が60: 30:10、更に重量平均分子量12,000の重合 体。

重合体M:p-ヒドロキシスチレン、1-エトキシシク ロペンチルメタクリレート、p-lerl-プトキシカ ルポニルオキシスチレンのコポリマーで、その組成比 (モル比)が70:20:10、更にp-ヒドロキシス チレンのフェノール性水酸基を1.2-プロパンジオー ルジピニルエーテルで1モル%架橋した、重量平均分子 量12,000の重合体。

50 重合体N:ポリpーヒドロキシスチレンの水酸基をアセ

チル基8モル%で保護した、重量平均分子量8,000 の重合体。

PAG1: ピス (4-メチルスルホニルオキシフェニル スルホニル) ジアゾメタン(合成例4の化合物)

PAG2: ピス(4-(n-プチルスルホニルオキシ) フェニルスルホニル) ジアゾメタン(合成例8の化合

PAG3:p-トルエンスルホン酸(4-lert-プ トキシフェニル) ジフェニルスルホニウム

PAG4:10-カンファースルホン酸(4-tert 10 ープトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム

PAG5: ピス (1erl-プチルスルホニル) ジアゾ

PAG6: ピス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメ

PAG7: LX (4-(1'-x\+\nu-x\+\nu)) 7 ェニルスルホニル) ジアゾメタン

PAG8::シクロペギシルスルホニルーフェニルスルホ ニルジアゾメタン

ル) ジアゾメタン: ------

架橋剤A:1,3,-5,-7-テトラメトキシメチルグリ

溶解阻止剤A: ビス (4-(2'-テトラヒドロビラニ ルオキシ) フェニル) メタン

塩基性化合物A:トリn-プチルアミン

塩基性化合物B:トリス(2-メトキシエチル)アミン 有機酸誘導体A: 4. 4ーピス(4'ーヒドロキシフェ ニル)吉草酸

有機酸誘導体B:サリチル酸

界面活性剤A:FC-430(住友3M社製)

界面活性剤B:サーフロンS-381 (旭硝子社製)

紫外線吸収剤A:9,10-ジメチルアントラセン

溶剤A:プロピレングリコールメチルエーテルアセテー

溶剤B:乳酸エチル

【0212】得られたレジスト材料を0.2 µ mのテフ ロン製フィルターで濾過した後、このレジスト液をシリ コーンウェハー上へスピンコーティングし、0.6μm に塗布した。次いで、このシリコーンウェハーを100 ℃のホットプレートで90秒間ベークした。更に、エキ シマレーザーステッパー (ニコン社、NSR2005E XNA=0.5) を用いて露光し、110℃で90秒間 ベーク (PEB:postexposure bak e) を施し、2.38%のテトラメチルアンモニウムヒ

ドロキシドの水溶液で現像を行うと、ポジ型のパターン (参考実施例1~23、比較例1~4) もしくはネガ型 のパターン(参考実施例24)を得ることができた。

84

【0213】得られたレジストパターンを次のように評 価した。

レジストパターン評価方法: 0. 24μmのラインアン ドスペースのトップとポトムを1:1で解像する露光量 を最適露光量(感度: Еор)として、この露光量にお ける分離しているラインアンドスペースの最小線幅を評 価レジストの解像度とした。また、解像したレジストパ ターンの形状は、走査型電子顕微鏡を用いてレジスト断 面を観察した。なお、レジストのPED安定性は、最適 露光量で露光後、24時間の放置後PEB(post exposure bake)を行い、線幅で(ネガ型は 溝の幅)の変動値で評価した。この変動値が少ないほど PED安定性に富む。--レジストパターン評価結果を表 4

【0214】パターン評価以外の評価方法:レジスト材 料の混合溶剤への溶解性は目視、及び濾過時の詰まりの PAG9: ピス(2, 4-ジメチルフェニルスルホニ 20 有無で判断した。塗布性に関しては目視で塗りむらの有 無及び膜厚計-(東京エレクトロン社製、クリーントラッ ク マーク8) を用いて同一ウェハー上での膜厚のばら つきが塗布膜厚 (0.6 μm) に対して 0.5%以内 (0. 003 μm以内) であるとき良好、→1 %以内であ るときやや悪、それ以上であるとき悪、と表記した。保 存安定性は経時変化における異物の析出あるいは感度変 化で判断した。異物は最長100日間、パーティクルカ ウンター(リオン社製、KL-20A)でレジスト溶液 1ml中に含まれる0.3μm以上の粒子の数が5個以 30 下であること、あるいは製造直後からの感度(上述のE op) の経時変化の変動が5%以内のものを良好とし、 それ以下のものを悪とした。現像後のパターン上に現わ れる異物は走査型電子顕微鏡(TDSEM:日立製作所 社製、S-7280H) を用いて判断し、100平方μ m内に目視される異物の数が10個以下を良好と示し、 11個以上15個以下のとき、やや悪、それ以上のと き、悪とした。レジスト剥離後の異物はサーフスキャン (テンコールインストルメンツ社製、サーフスキャン6 220) を用いて判断し、0.20 µm以上の異物が8 インチウェハー上に100個以下で良好、101個以上 150個以下でやや悪とし、151個以上で悪と表記し た。以上の結果を表5に示す。

[0215]

【表 1】

•	١,	_	

										80		
1 - 1 - 1 - 1	参考	泰考	泰考	参考	参考	参考	参考	参考	参考	参考	少考	-
組成(重量部)	実施例	実施例	夷施例	実施例	実施例	実施例	夷施例	実施例	実施例	実施例	夷施例	夷旗
	1 .	2 ·	3 .	4 .	5	6	7	8	9	10	11 -	1:
重合体 A	· 80		1:	·	<u> </u>	<u> </u>						
重合体 B		80										
重合体 C			80									
重合体 D				80								
重合体 B	<u> </u>				. 80							
重合体 F						BO						
重合体 C				۽ لاپ،	1:		80					
重合体 H	· .		. ,					80				
重合体 [80			
重合体 J	,	/ -1 -								80		
重合体 K					• ,						80	
重合体 L			-	A. 1								-8
重合体 H												Ť
重合体 N					-36							_
PAG1	2		2	2	, 2	2	2		2		2	
PAG2		2						2		2	-	
PAG3												
PAG4	1	* 1	1	· 1	1	1	1	1				·
PAG5	ij.			等方量	٠,٠				1	1	1	1
PAG6	-23	1114		N 11 1	1							
架織削A			·i.	v 15. v	14 -43				-			
溶解止止剤A												
塩基性化合物 A	0.125	0.125	0.125	0. 125	0.125	0, 125	0.125	0.125	0, 125	0.125	0.125	0.1
塩基性化合物 B			•	** 1								
有機酸誘導体A	· 1	1	1	· 1	· 1	1	1	1	1	1	1	1
有機酸誘導体 B	:.	.1										
界面活性剤 A	: 0.25	0.25	0.25	0.25	0. 25	0.25	0.25	0. 25	0. 25	0. 25	0. 25	0. 2
界面活性剤 B												
紫外線吸収剤 A									. 1			
溶剤A	230	280	280	290	280	280	280	280	280	280	280	28
溶剤B	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	10
6]	1.	:				30	表2】					
:				•		_	_	;				
				:				, : ·				
								.:				
	٧.	٠.		٠.								
,					: :							

										00		
	松哥	松 子:	参考	参考	参考	参考	参考	参考	参考 :	参考	参考	企 考
組成(重量部)	夷施例	夷施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	夷施例	実施例	実施例	夷施例
	-13	14	-15-	16	17	18	. 19 .	20	21	22	· -23	24
重合体A	40	40	40	50	50	60	<u> </u>	<u> </u>	·	<u> </u>		~
重合体 B												<u>. </u>
重合体C								- 21				
重合体 D												3
重合体 B	.;			•		·	L			-	-5,	
重合体 P	40			. 20	20	10	40	40	50		1.	
重合体 C				2						1. 6	;	
重合体 H		40		. ro		10	40		20	40	10 74 2	
重合体 I				1.00		3		•				
重合体」	.,		40		ια	- 10		40	10	40		
重合体 K	•					, . ;						
重合体 L				,	:							
望合体 H	. ,,				• •				"		80	-
重合体N		.,										80
PAG1	2	*** *	. 5	1''' '		1	2	2.		2 .	2	2
PAG2 " "		·- ·2 -···	 .		1		•	; · .	. 2	. **.		•
PAG3				- 1				1				1
PAG4			*;		1	<u>ī</u>	1		1	2	- 1	
PAGS			· 1		1				1			
PAG6	1	1.		1		1	. 1					
架淺削 A					:			:::	,	1		- 10
溶解止剤A				2	2 .			::			·	
塩基性化合物 A	0.125	0.125	0.125		1	0.075	0.125	0.125		0.125	.0.125	
塩基性化合物B				0. 125	0.125	0.05			0.125			.0.125
有機酸誘導体A	ı	1	1	* ; **	• 1	0.5	1	٠,٠	1	3 37	-1	
有視網查號導体 B			٠,	1	1	0.5	1	11.		1	÷ A	
界面活性剤A	0.25	0.25	0.25			0.125	0. 25	0. 25	•	0. 25	° 0. 25	0. 125
界面活性剤 B			•	0.25	0. 25	0.125			0.25		es in the co	0. 125
紫外線吸収剤 A						-1						
溶剤 A	280	230	280	388	388	388	290	280	388	383	280	280
溶剤B	105	105	105		: *		105	105			105	105

[0217]

【表3】

30 [0218]

【表4】

	参考	参考	参考	参考
租成(重量部)	比較例	比較例	比較例	比較例
	1	2	3	4
重合体A	80	80		
銀合体P			80	
重合体H				80
PAG3				2
PAG7	2			
PAG8		4		
PAG9			2	
有機酸誘導体A				
有极酸誘導体B	1			
塩基性化合物A	0. 125		0. 125	
塩基性化合物B				0. 125
界面活性剤A	0.25		0. 25	
界面活性剤B				0. 25
溶剤 A	388	388	388	280
溶剤B				105

40

		感度(mJ/cm²)	解像度(μm)		24 時間後 P E D の 寸法安定性(n m)
	参考実施例1	26	0.19	矩形	-12
	参考実施例 2	28	0.21	矩形	9
	参考実施例3	25	0.18	矩形	-15
-	参考実施例4	23	0.17	矩形	-20
	参考実施例 5	22 .	0.17	矩形	-25
	参考実施例6	25	0.20	矩形	-14
. /	参考実施例7	25	0.18	矩形	-17
	参考実施例8	: 26	0.19 ;	矩形	20
	参考実施例 9	: 26	0.18	矩形	18
	参考実施例 10		0.20	矩形	. 10
	参考実施例 11	. 28.	. 0.19	矩形	15
	参考実施例 12	30 .	0.20	矩形	15
	参考実施例 13	26	0.19	矩形:	-16
	参考実施例 14	26	0.19	- 矩形	12
	参考実施例 15	27	0.20	→ 矩形	
	参考実施例 16	27	0 . 19	矩形:	15
	参考実施例 17	27	0.20	矩形: -	4
	参考実施例 18	28	0.20	矩形	-10
	参考実施例 19	. 24	0:21	矩形:	12
	参考実施例 20	25	0.21	矩形	9
•	参考実施例 21	24	: 0:20	矩形	-8
	参考実施例 22	27	0.19	矩形	15
	参考実施例 28	28	0.19	矩形	18
	参考実施例 24	28	0.25	矩形(ネガ型)	; -5 ;
	参考比較例1	30	0.22	順テーパー形状	-30
	参考比較例 2	27	0.22	頭丸い	-80
	参考比較例3	31	0.23	順テーパー形状	-30
	参考比較例 4	29	0.23	順テーパー形状	40

お客実施例 1 良好	難後 好
参考実施例 2 良好 良好 良好 良好 参考実施例 3 良好 良好 良好 良好 参考実施例 4 良好 良好 良好 良好 参考実施例 5 良好 良好 良好 良好 参考実施例 6 良好 良好 良好 良好 参考実施例 7 良好 良好 良好 良好 参考実施例 8 良好 良好 良好 良好 参考実施例 9 良好 良好 良好 良好 参考実施例 10 良好 良好 良好 良好 参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 参考实施例 13 良好 良好 良好 良好 参考实施例 14 良好 良好 良好 良好 参考实施例 15 良好 良好 良好 良好 参考实施例 16 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 3 良好 良好 良好 良好 参考実施例 4 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 5 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 6 良好 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 7 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 息好 息好 良好 息好	
審考実施例 4 良好 良好 良好 良好 参考実施例 5 良好 良好 良好 良好 参考実施例 6 良好 良好 良好 良好 参考実施例 7 良好 良好 良好 良好 参考実施例 8 良好 良好 良好 良好 参考実施例 9 良好 良好 良好 良好 参考実施例 10 良好 良好 良好 良好 参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 参考实施例 12 良好 良好 良好 良好 参考实施例 13 良好 良好 良好 良好 参考实施例 14 良好 良好 良好 良好 参考实施例 15 良好 良好 良好 良好 参考实施例 16 良好 良好 良好 良好	4.7
参考実施例 5 良好 良好 良好 良好 参考実施例 6 良好 良好 良好 良好 参考実施例 7 良好 良好 良好 良好 参考実施例 8 良好 良好 良好 良好 参考実施例 9 良好 良好 良好 良好 参考実施例 10 良好 良好 良好 良好 参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 参考実施例 13 良好 良好 良好 良好 参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 6 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 7 良好 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 8 良好 良好 <td< td=""><td>好</td></td<>	好
参考実施例 7 良好 良好 良好 良好 参考実施例 8 良好 良好 良好 良好 参考実施例 9 良好 良好 良好 良好 参考実施例 10 良好 良好 良好 良好 参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 参考実施例 13 良好 良好 良好 良好 参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 8 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 9 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 10 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 13 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好 良好	好
審考実施例 9 良好 良好 良好 良好 参考実施例 10 良好 良好 良好 良好 参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 参考実施例 13 良好 良好 良好 良好 参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 10 良好 良好 良好 良好 参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 参考実施例 13 良好 良好 良好 良好 参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 11 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 13 良好 息好 良好 息好 息分	好
参考実施例 12 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 13 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 13 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 14 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 15 良好 良好 良好 良好 良好 参考実施例 16 良好 良好 良好 良好	好
参考実施例 16 良好 良好 良好 良好 自	好
	好
太老事施例 17 自好 自好 自好 自好 自	好
27X/1617 1.1 XX XX XX	好
	好
参考実施例 19 良好 良好 良好 良好 良好	好
	好
	好
	好
	好.
	好
	悪
	悪
	悪や悪
参考比較例 4 やや悪 やや悪 良好 やや悪 や	悪や

[0220]

で示されるスルホニルジアゾメタンは、化学増幅型レジ スト材料の光酸発生剤として好適に用いることができ、 分子内にスルホン酸エステル基を含有することより、解 像性、焦点余裕度に優れ、PEDが長時間にわたる場合

にも線幅変動、形状劣化が少なく、更に塗布後、現像 【発明の効果】本発明の一般式(1)あるいは(1a) 30 後、剥雕後の異物が少なく、現像後のパターンプロファ イル形状に優れ、微細加工に適した高解像性を有し、特 に遠紫外リソグラフィーにおいて大いに威力を発揮す る。

フロントページの続き

(72)発明者 前田 和規

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 渡辺 聡

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 名倉 茂広

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内 (72)発明者 永田 岳志

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

Fターム(参考) 2H025 AA02 AA04 AB16 AC01 AC03

AC04 AC05 AC06 AC08 AD01 ADO3 BEOO BE10 BJ01 CB13

CB16 CB42 CB43 CB45 CB52

CC00 CC03 FA17 FA29

4H006 AA01 AB92 TA04 TB42 TB74

TB80